



浪潮英信服务器 i24M6/NS5160M6 用户手册

文档版本 V1.7

发布日期 2023-03-01

版权所有 © 2023 浪潮电子信息产业股份有限公司。保留一切权利。

未经本公司事先书面许可，任何单位和个人不得以任何形式复制、传播本手册的部分或全部内容。

环境保护

请将我方产品的包装物交废品收购站回收利用，以利于污染预防，共同营造绿色家园。

商标说明

Inspur 浪潮、Inspur、浪潮、英信是浪潮集团有限公司的注册商标。

本手册中提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册中未特别标明™或®标志。

安全声明

服务器产品安全一直是浪潮关注的焦点，保障产品安全是浪潮的关键战略之一。为使您更清晰地了解服务器产品，请注意如下安全风险声明。

- 在调整用途或淘汰服务器时，为了保护数据隐私，建议从 BIOS、BMC 中恢复固件出厂设置、删除信息、清除日志。同时，建议采用第三方安全擦除工具对硬盘数据进行全面安全擦除（可使用浪潮 ISQP 软件对硬盘等数据进行安全擦除，具体机型与 ISQP 软件适配情况请咨询厂商）。
- 服务器开源软件声明的获取，请直接联系浪潮客户服务人员咨询。
- 部分用于生产、装备、返厂检测维修的接口、命令，定位故障的高级命令，如使用不当，将可能导致设备异常或者业务中断，故不在本资料中说明。如需要，请向浪潮申请。
- 浪潮服务器的外部接口未使用私有协议进行通信。
- 公司产品不会主动获取或使用用户的个人数据，仅在您同意使用特定功能或服务时，在业务运营或故障定位的过程中可能会获取或使用用户的某些个人数据（如告警邮件接收地址、IP 地址），公司产品在涉及个人数据的收集、存储、使用、传输、删除等全生命周期的处理活动中，已在产品功能上部署了必要的安全保护措施，同时，您也有义务根据所适用国家或地区的法律法规制定必要的用户隐私政策并采取足够的措施以确保用户的个人数据受到充分的保护。
- 浪潮高度重视产品数据安全，公司产品在涉及系统运行和安全数据的全生命周期处

理活动中，已严格按照相关法律法规及监管要求，在产品功能上部署了必要的安全保护措施。作为系统运行和安全数据处理者，您有义务根据所适用国家或地区的法律法规制定必要的数据安全政策并采取足够的措施以确保系统运行和安全数据受到充分的保护。

- 浪潮将一如既往的严密关注产品与解决方案的安全性，为客户提供更满意的服务。浪潮已全面建立产品安全漏洞应急和处理机制，确保第一时间处理产品安全问题。若您在本产品使用过程中发现任何安全问题，或者寻求有关产品安全漏洞的必要支持，请直接联系浪潮客户服务人员。

内容声明

您购买的产品、服务或特性等应受浪潮集团商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，浪潮集团对本文档的所有内容不做任何明示或默示的声明或保证。文档中的示意图与产品实物可能有差别，请以实物为准。本文档仅作为使用指导，不对使用我们产品之前、期间或之后发生的任何损害负责，包括但不限于利益损失、信息丢失、业务中断、人身伤害，或其他任何间接损失。本文档默认读者对服务器产品有足够的认识，获得了足够的培训，在操作、维护过程中不会造成个人伤害或产品损坏。文档所含内容如有升级或更新，恕不另行通知。

技术支持

技术服务电话：4008600011

地 址：中国济南市浪潮路 1036 号

浪潮电子信息产业股份有限公司

邮 箱：serversupport@inspur.com

邮 编：250101

摘要

本手册介绍本服务器的规格信息、硬件操作、服务条款、故障诊断等与维护工作密切相关的内容。

目标受众

本手册主要适用于以下人员：

- 技术支持工程师
- 产品维护工程师






建议由具备服务器知识的专业工程师参考本手册进行服务器运维操作。

注意

- 如您未采购装机服务，请在设备开箱前自行检查外包装箱。如发现包装箱严重损坏、水浸、封条或压敏胶带已开封，请视购机方式进行问题反馈。供应商渠道购入设备，请直接与您的供应商联系；浪潮直营渠道购入设备，请直接拨打服务电话 4008600011，联系浪潮技术支持处理。
- 请不要随意拆装服务器组件、请不要随意扩配及外接其它设备。如需操作，请务必在浪潮的官方授权和指导下进行。
- 在拆装服务器组件前，请务必断开服务器连接的所有电缆。
- 请使用浪潮认证的驱动程序进行 OS 环境搭建。您可访问浪潮官网进行驱动下载，进入浪潮官网首页，顶部导航栏选择支持下载 > 产品支持 > 驱动下载，根据页面提示查找产品对应的驱动程序。如使用非浪潮认证的驱动程序，可能会引起兼容性问题并影响产品的正常使用，对此浪潮将不承担任何责任或义务。
- BIOS、BMC 的设置对配置您的服务器至关重要，如果没有特殊的需求，请您使用系统出厂时的默认值，请勿随意更改参数设置。首次登录时，请及时修改 BMC 用户密码。

符号约定

在本文中可能出现下列符号，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	如不当操作，可能会导致死亡或严重的人身伤害。
 警告	如不当操作，可能会导致人员损伤。
 注意	如不当操作，可能会导致设备损坏或数据丢失。
 提示	为确保设备成功安装或配置，而需要特别关注的操作或信息。
 说明	对操作内容的描述进行必要的补充和说明。

变更记录

版本	时间	变更内容
V1.0	2021-02-03	首版发布
V1.1	2021-03-02	<ul style="list-style-type: none">扉页：项目名称更新CH2.3：更新表2-3铂金电源电源效率CH3.2：修改节点后窗编号6模块名称（BMC Reset按键改为UID BMC RST按键）CH3.4：修改主板编号10模块名称（漏液感测线改为漏液感测接口）CH4.47：PCIe扩展卡更换步骤更新CH4.4.10：安装PHM更新图示

版本	时间	变更内容
V1.2	2021-04-06	<ul style="list-style-type: none"> CH4.6: 更新内容 (Slimline SAS→PH3.0 connector)、侧板和主板接线。
V1.3	2021-06-04	<ul style="list-style-type: none"> CH1: 格式刷新 CH4.4.9: 内存插槽主板丝印更新 CH4.5: 新增参考文档和补充说明
V1.4	2021-06-15	<ul style="list-style-type: none"> 更新技术支持邮箱为lckf@inspur.com 更新扉页跟页眉 更新符号约定说明 更新图标号、表标号 CH1: 修改项目符号和编号格式 CH2.1: 更新产品视图 CH2.1.1-CH2.1.2、CH3.1.1-CH3.1.2: 修改标题说明 CH3.1.1、CH3.1.2: 修改模块名称说明 CH3.2: 新增CH3.2.1 i24M6服务器后面板、CH3.2.2 NS5160M6节点后面板 CH3.3: 修改CH3.3.1和CH3.3.2章节标题 新增CH3.4 接口说明; 原CH3.4-CH3.5变成CH3.5-CH3.6 更新图3-9 NS5160M6主板 CH4.2: 更新接通/断开服务器电源说明 CH4.3: 新增安装或维护步骤警告信息 CH4.47: 更换PCIe扩展卡步骤更新 CH8.8: 更新银测试片腐蚀速率要求 CH8.9: 更新电磁辐射与安规环境要求
V1.5	2021-07-30	<ul style="list-style-type: none"> 更新表4-2 普通内存安装、表4-3 BPS内存安装 风扇改为非热插拔 修改邮箱链接和网址超链接 前言部分新增浪潮官网地址 主机盖改为机箱上盖 服务器左右耳→服务器与机柜固定卡扣 更新CH 1.1 警告声明第三条和CH 1.2 注意事项第一条内容 修改CH 6.2 防止静电释放的接地方法文字叙述

版本	时间	变更内容
V1.6	2022-09-09	刷新文档格式，更新扉页、CH 2 产品规格介绍、CH 2.3 电源效率、CH 7故障诊断及排除、CH 8.7 散热限制说明
V1.7	2023-03-01	1.1 警告声明增加本设备不适用场所

目 录

1	安全说明.....	1
1.1	警告声明.....	1
1.2	注意事项.....	2
2	产品规格介绍	5
2.1	简介	5
2.1.1	24 × 2.5 英寸硬盘配置（以满配举例）	6
2.1.2	12 × 3.5 英寸硬盘配置（以满配举例）	6
2.2	规格和特性	7
2.3	电源效率.....	9
3	组件识别.....	10
3.1	前面板.....	10
3.1.1	24 × 2.5 英寸硬盘配置.....	10
3.1.2	12 × 3.5 英寸硬盘配置.....	10
3.2	后面板.....	11
3.2.1	i24M6 服务器后面板	11
3.2.2	NS5160M6 节点后面板	11
3.3	前控板按键与状态指示灯.....	12
3.3.1	左箱耳（节点 A、节点 B）	12
3.3.2	右箱耳（节点 C、节点 D）	13
3.3.3	硬盘托架上的指示灯	14
3.3.4	PSU 指示灯	15
3.4	接口说明.....	16
3.5	主板布局.....	16

3.5.1	清除 CMOS 跳线介绍	17
3.6	物理结构	18
4	操作	19
4.1	将服务器装入机架	19
4.1.1	安装浮动螺母	19
4.1.2	安装限位支架	20
4.2	接通/断开服务器电源	21
4.3	拆装前的准备工作	22
4.4	更换系统组件	24
4.4.1	更换机箱上盖	24
4.4.2	更换热插拔硬盘	25
4.4.3	更换风扇模组	27
4.4.4	更换热插拔电源	29
4.4.5	更换节点	31
4.4.6	更换 OCP 模块	33
4.4.7	更换 PCIe 扩展卡	35
4.4.8	更换内存	37
4.4.9	更换处理器散热器模块(PHM)	41
4.5	固件升级和配置	46
4.6	布线	46
5	更换电池	48
6	静电放电	50
6.1	防止静电放电	50
6.2	防止静电释放的接地方法	50

7	常见故障及诊断排除	51
7.1	常见硬件问题	51
7.1.1	开机不加电	51
7.1.2	加电无显示	51
7.1.3	前控板状态指示灯告警	52
7.1.4	开机后卡在自检或其它界面	52
7.1.5	电源模块指示灯不亮或亮琥珀色	53
7.1.6	硬盘状态指示灯异常	53
7.1.7	系统风扇噪音过大	54
7.1.8	服务器存在报警声	54
7.1.9	键盘、鼠标不可用	55
7.1.10	USB 接口问题	55
7.2	常见系统软件问题	56
7.2.1	安装 OS 常见问题	56
7.2.2	PXE 启动失败	57
7.2.3	内存容量显示异常	57
7.2.4	OS 下网络异常	58
8	服务器入厂/运行条件环境要求	59
8.1	环境温度和湿度	59
8.2	可靠性	59
8.3	海拔、气压	59
8.4	交变湿热、湿度	60
8.5	扩展操作温度	60
8.6	扩展操作温度限制	60

8.7	散热限制说明	61
8.8	设备运行环境要求.....	62
8.9	电磁辐射与安规环境要求.....	65
8.10	设备供电要求	66
8.10.1	交流供电要求.....	66
8.10.2	直流供电要求.....	67
8.10.3	交流供电的建议	67
8.10.4	高压直流供电.....	67
8.10.5	高压直流供电要求	67
8.10.6	高压直流供电建议	68
8.10.7	直流供电	69
9	服务条款.....	70
附录	71
A.1	硬盘钹含量参考表.....	71
A.2	术语表	72
A.3	缩略语表.....	76

1 安全说明

1.1 警告声明

以下警告表示存在可能导致财产损失、人身伤害或死亡的潜在危险：

- 本系统中的电源设备可能会产生高电压和危险电能，从而导致人身伤害。请勿自行卸下机箱上盖以拆装、更换系统内部的任何组件，除非另外得到浪潮的通知，否则只有经过浪潮培训的维修技术人员才有权拆开机箱上盖及拆装、更换内部组件。
- 请将设备连接到适当的电源，仅可使用符合主机铭牌标签上所要求规格的外部电源为设备供电，为保护您的设备免受电压瞬间升高或降低所导致的损坏，请使用相关的稳压设备或不间断电源设备。
- 请勿将两根或两根以上电源线互相连接使用，如需更长的电源线，请联系浪潮客服。
- 请务必使用随机配备的供电组件如电源线、电源插座（如果随机配备）等，为了设备及使用者的安全，不要随意更换电源电缆或插头。
- 为防止系统漏电造成电击危险，务必将系统和外围设备的电源电缆插入已正确接地的电源插座。请将三芯电源线插头插入接地良好、伸手可及的三芯交流电源插座中，务必使用电源线的接地插脚，不要使用转接插头或拔下电缆的接地插脚，在未安装接地导线及不确定是否已有适当接地保护的情况下，请勿操作使用本设备，可与电工联系咨询。
- 切勿将任何物体塞入系统的开孔处。如果塞入物体，可能会导致内部组件短路而引起火灾或电击。
- 请将系统置于远离散热片和有热源的地方，切勿堵塞通风孔。
- 切勿让食物或液体散落在系统内部或其它组件上，不要在高潮湿、高灰尘的环境中使用产品。
- 用错误型号的电池更换会有爆炸危险，需要更换电池时，请先向制造商咨询并使用制造商推荐型号相同或相近的电池，切勿拆开、挤压、刺戳电池或使其外部接点短路，不要将其丢入火中或水中，也不要暴露在温度超过 60 摄氏度的环境中，请勿尝试打开或维修电池，务必合理处置用完的电池，不要将用完的电池及可能包含电池的电路板及其它组件与其它废品放在一起，有关电池回收请与当地废品回收处理机构联系。
- 在机柜中安装设备之前，请先在独立机柜上安装正面和侧面支脚；对于与其它机柜相连的机柜，则先安装正面支脚。如果在机柜中安装设备之前未相应地安装支脚，在某些情况下可能会导致机柜翻倒，从而可能造成人身伤害，因此，在机柜中安装设备之前，请

务必先安装支脚。在机柜中安装设备及其它组件后，一次仅可将一个组件通过其滑动部件从机柜中拉出。同时拉出多个组件可能会导致机柜翻倒而造成严重的人身伤害。

- 请勿独自移动机柜。考虑到机柜的高度和重量，至少应由两人来完成移动机柜任务。
- 机柜带电工作时请勿对供电铜排进行直接接触操作，严禁将供电铜排进行直接短接。
- 此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
- 本设备不适合在儿童可能会出现的场所使用。

1.2 注意事项

为了您更好地使用设备，以下注意事项将帮助您避免可能会损坏部件或导致数据丢失等问题的出现：

- 如果出现以下任何情况，请从电源插座拔下产品的电源线插头，并与浪潮的客户服务部门联系：
 - 电源线缆或电源插头已损坏。
 - 电源电缆、延长电缆或电源插头已损坏。
 - 产品被水淋湿。
 - 产品跌落或损坏。
 - 物体落入产品内部。
 - 按照操作说明进行操作时，产品不能正常工作。
- 如果系统受潮，请按以下步骤处置：
 - a. 关闭系统和设备电源，断开它们与电源插座的连接，等待 10 至 20 秒钟，然后打开机箱上盖。
 - b. 将设备移至通风处，使系统至少干燥 24 小时，并确保系统完全干燥。
 - c. 合上机箱上盖，将系统重新连接至电源插座，然后开机。
 - d. 如果运行失败或异常，请与浪潮联系，获得技术帮助。
- 注意系统电缆和电源电缆的位置，将其布线在不会被踩到或碰落的地方，确保不要将其它物品放置在电缆上。
- 卸下机箱上盖或接触内部组件之前，应先让设备冷却；为避免损坏主板，请在系统关闭后等待 5 秒钟，然后再从主板上卸下组件或断开系统外围设备的连接。

- 如果设备中安装了调制解调器、电信或局域网选件，请注意以下事项：
 - 如果出现雷电天气，请勿连接或使用调制解调器。否则可能遭受雷击。
 - 切勿在潮湿环境中连接或使用调制解调器。
 - 切勿将调制解调器或电话电缆插入网络接口控制器(NIC)插座。
 - 打开产品包装、接触或安装内部组件或接触不绝缘的调制解调器电缆或插孔之前，请断开调制解调器电缆。
- 为防止静电释放损坏设备内部的电子组件，请注意以下事项：
 - 拆装、接触设备内任何电子组件前应先导去身上的静电。您可通过触摸金属接地物（如机箱上未上漆的金属表面）导去身上的静电，以防止身上静电对敏感组件的静电释放。
 - 对不准备安装使用的静电敏感组件，请不要将其从防静电包装材料中取出。
 - 工作中请定期触摸接地导体或机箱上未上漆的金属表面，以便导去身上可能损坏内部组件的静电。
- 经浪潮同意，拆装系统内部组件时，请注意以下事项：
 - 关闭系统电源并断开电缆，包括断开系统的任何连接。断开电缆时，请抓住电缆的连接器将其拔出，切勿拉扯电缆。
 - 卸下机箱上盖或接触内部组件之前，应先让产品冷却。
 - 拆装、接触设备内任何电子组件前应先通过触摸金属接地物体导去身上的静电。
 - 拆装过程中动作幅度不宜过大，以免损坏组件或划伤手臂。
 - 小心处理组件和插卡，切勿触摸插卡上的组件或接触点。拿取插卡或组件时，应抓住插卡或组件的边缘或其金属固定支架。
- 机柜产品在安装使用过程中，应注意以下事项：
 - 机柜完成安装后，请确保支脚已固定到机架并支撑到地面，并且机架的所有重量均已落在地面上。
 - 务必按照从下到上的顺序装入机柜，并且首先安装最重的部件。
 - 从机柜中拉出组件时，应轻轻用力，确保机柜保持平衡和稳定。
 - 按下组件导轨释放闩锁并将组件滑入或滑出时，请务必小心，导轨可能夹伤您的手指。
 - 切勿让机柜中的交流电源分支电路过载。机柜负载总和不应超过分支电路额定值的80%。

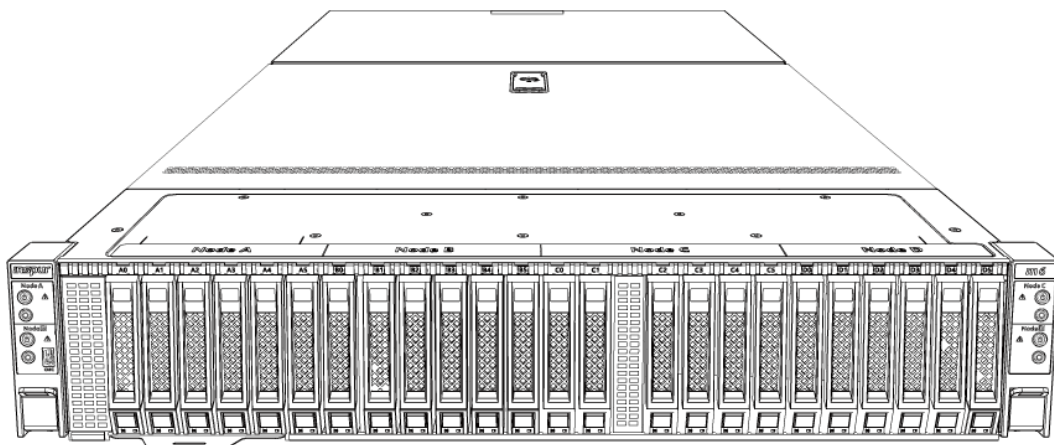
- 确保机柜中组件保持良好的通风。
- 维修机柜中的组件时，请勿踩踏在其它任何组件上。

2 产品规格介绍

2.1 简介

浪潮英信服务器 i24M6 是基于英特尔 Whitley 平台至强可扩展处理器设计的一款 2U4N 机架服务器。在 2U 空间支持 4 个计算节点 NS5160M6，以高密度产品形态匹配机房集中化、高密度化发展趋势。产品形态相比 1U、2U 机架式产品可以提升更高的部署密度，比刀片的网络架构更加简化，比整机柜产品具备更高的灵活性与机房适应性。

图 2-1 i24M6 外观



关键功能和特性：

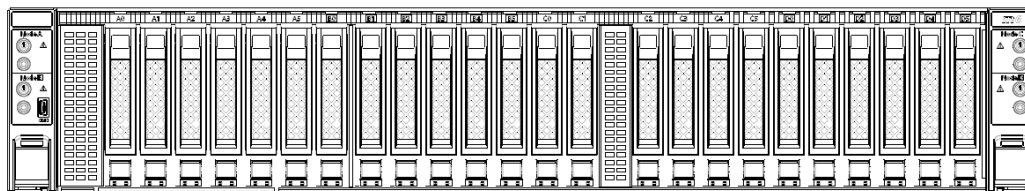
- 支持两颗英特尔至强第三代可扩展处理器，最大支持 TDP 270W
- 支持 3 channels UPI for 11.2GT/s
- 单节点支持 16 根 3200 MT/s DDR4 ECC 内存，支持 RDIMM 类型内存，支持内存镜像功能、内存热备功能与内存资料保护技术
- 支持 DCPMM 类型内存 Barlow Pass，内存最大容量 512G，在不降低内存容量及带宽的同时能够在完全断电的时候依然保存完整内存数据
- 整机前窗最大支持 12 块前置 3.5 英寸硬盘(SAS/SATA/2.5 英寸 NVMe)或支持 24 块 2.5 英寸硬盘(NVMe)，同时有可支持前置 16 块 2.5 英寸硬盘(SAS/SATA/NVMe)+8 块 2.5 英寸硬盘(SAS/SATA)的混合配置
- 支持可选的 OCP 3.0 模块，提供 1G、10G、25G、100G 多种网络接口选择，为应用提供更加灵活的网络结构

- 支持板载 2 个 Slimline x4 接口，PCH 直连 SATA/SAS 盘背板，最大支持单节点 6 块 SAS/SATA 盘
- 单节点最大支持 6 个板载 NVMe 硬盘直连 CPU
- 最大支持 2 个标准 PCIe 扩展，包含 2 个 x16 半高半长卡
- 支持可选的内置 M.2 模块，满足多样化存储需求
- 主板集成 AST2500 BMC 芯片，标配 KVM 功能
- 支持 Intel remote BMC debug
- 硬盘模组、PCIe 扩展、电源、风扇等部件模块化设计，免工具维护
- 采用 CRPS 规格、80+白金等级以上电源，支持 PMBus 及 NM 4.0 功能，支持热插拔
- 风扇支持 N+1 冗余，低噪声设计
- 支持 TPM 2.0 或 TCM 可信平台模块,为平台提供安全可信的密钥存储与基础的密码运算等功能

2.1.1 24 × 2.5 英寸硬盘配置（以满配举例）

支持 24 个前置的 2.5 英寸硬盘，外观如下图所示。

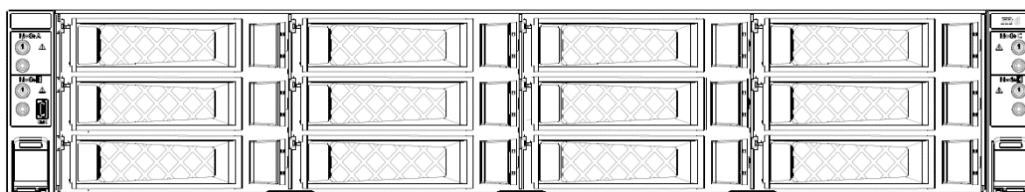
图 2-2 24 × 2.5 英寸硬盘配置设备外观



2.1.2 12 × 3.5 英寸硬盘配置（以满配举例）

支持 12 个前置的 3.5 英寸硬盘，外观如下图所示。

图 2-3 12 × 3.5 英寸硬盘配置设备外观



2.2 规格和特性

表 2-1 产品特性和规格

组件	描述
上市时间	2021/04
规格	2U4N机架式
处理器	单节点支持1到2个英特尔至强可扩展处理器： <ul style="list-style-type: none">• 3条UPI互连链路，单条链路最高速率11.2GT/s• 单核最大L3级缓存1.5MB• 最大热设计功率270W
芯片组	Intel C621A/C627A
内存	<ul style="list-style-type: none">• 单节点最大支持16根内存，每个处理器支持8个内存通道，每个通道最大支持1个内存插槽，内存最大速度可达3200MT/s• 支持RDIMM与BPS内存• 内存保护支持ECC、内存镜像
存储	前置存储（整机） <ul style="list-style-type: none">• 24 × 2.5英寸SATA/SAS/NVMe（系统最大16个NVMe盘），支持热插拔• 24 × 2.5英寸NVMe硬盘，支持热插拔• 12 × 3.5英寸SATA/SAS或NVMe（2.5英寸）硬盘，支持热插拔 内置存储（单节点） <ul style="list-style-type: none">• 可选2个SATA M.2(2280/22110)，支持软RAID；或者可选2个PCIe M.2，支持软RAID• 最大支持2张TF卡
存储控制器	板载PCH支持6个SATA接口(2个Slimline x4接口) 支持NVMe硬盘直连CPU
网络	<ul style="list-style-type: none">• 单节点1个可选OCP 3.0模块1Gb/s、10Gb/s、25Gb/s、100Gb/s• 支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40Gb/100Gb网卡

组件	描述
PCIe扩展	<ul style="list-style-type: none"> 单节点最大支持2个标准PCIe x16半高半长卡，以及1个OCP 3.0卡 单CPU时支持1个标准PCIe卡+1个OCP 3.0卡
I/O接口	<ul style="list-style-type: none"> 单节点1个后置SUV接口扩展(1个USB 3.0+2个USB 2.0+1个VGA接口+1个集成串口)、1个BMC管理网口 1个CMC管理口（Mini USB转RJ45接口）
风扇	4个N+1冗余8080风扇，支持8086风扇（TDP 165W以上配置搭配）
电源	支持2000W电源模块及以上输出功率电源 <ul style="list-style-type: none"> 110VAC~240VAC：90V~264V 240VDC：190V~310V
系统管理	集成1个独立的1000Mbps网络接口，专门用于IPMI的远程管理
主机尺寸（高 × 宽 × 深）	2.5英寸硬盘配置 <ul style="list-style-type: none"> 含挂耳：87.5mm × 478.2mm × 832mm 不含挂耳：87.5mm × 446mm × 805mm 3.5英寸硬盘配置 <ul style="list-style-type: none"> 含挂耳：87.5mm × 478.2mm × 871.5mm 不含挂耳：87.5mm × 446mm × 844.5mm
外包装箱尺寸	长1168mm、宽721mm、高279mm
重量	24 × 2.5英寸配置 <ul style="list-style-type: none"> 主机（不含包装）：40.5kg 毛重（含包装）：55.4kg（包含包装+导轨+配件盒） 12 × 3.5英寸配置 <ul style="list-style-type: none"> 主机（不含包装）：42.9kg 毛重（含包装）：59.6kg（包含包装+导轨+配件盒）

2.3 电源效率

表 2-2 铂金电源

额定功率	@20% Load	@50% Load	@100% Load	PF@50% Load
2000W	90%	94%	91%	0.98

表 2-3 钛金电源

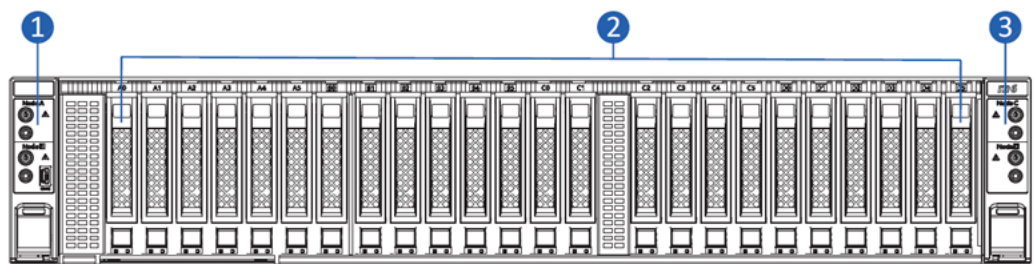
额定功率	@10% Load	@20% Load	@50% Load	@100% Load	PF@50% Load
3200W	90%	94%	96%	91%	0.98

3 组件识别

3.1 前面板

3.1.1 24 × 2.5 英寸硬盘配置

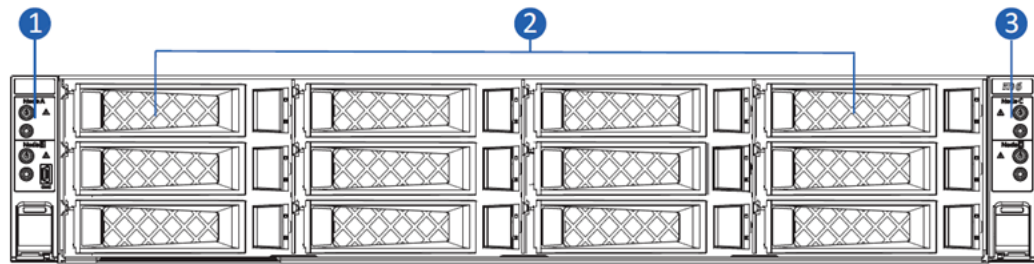
图 3-1 24 × 2.5 英寸硬盘配置前窗示意图



编号	模块名称
1	左箱耳（参见左箱耳）
2	前置硬盘模组（24盘位）
3	右箱耳（参见右箱耳）

3.1.2 12 × 3.5 英寸硬盘配置

图 3-2 12 × 3.5 英寸硬盘配置前窗示意图



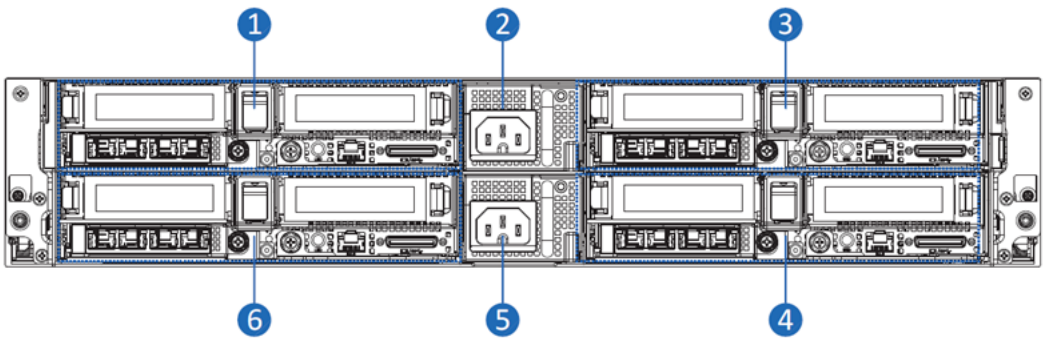
编号	模块名称
1	左箱耳（参见左箱耳）
2	前置硬盘模组（12盘位）
3	右箱耳（参见右箱耳）

3.2 后面板

3.2.1 i24M6 服务器后面板

i24M6 后面板包括满配 4 个服务器节点 NS5160M6 以及 2 个热插拔电源。

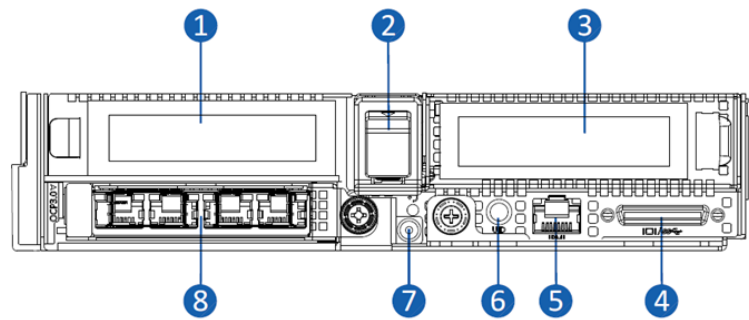
图 3-3 i24M6 后面板示意图



编号	模块名称
1	节点C
2	PSU0
3	节点A
4	节点B
5	PSU1
6	节点D

3.2.2 NS5160M6 节点后面板

图 3-4 NS5160M6 后面板示意图



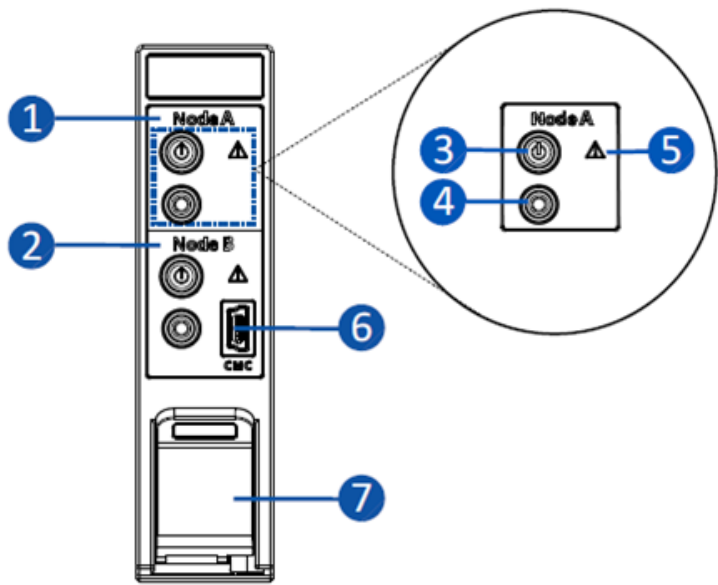
编号	模块名称
1	PCIe GEN4 x16(CPU1)

编号	模块名称
2	PCIe支架开启装置
3	PCIe GEN4 x16(CPU0)
4	SUV接口（高密接口：集成2个USB 2.0接口、1个USB 3.0接口、1个VGA接口、1个串口（用于系统和BMC）
5	BMC管理网口
6	UID BMC RST按键
7	系统Reset按键
8	OCP 3.0模块

3.3 前控板按键与状态指示灯

3.3.1 左箱耳（节点 A、节点 B）

图 3-5 左箱耳示意图

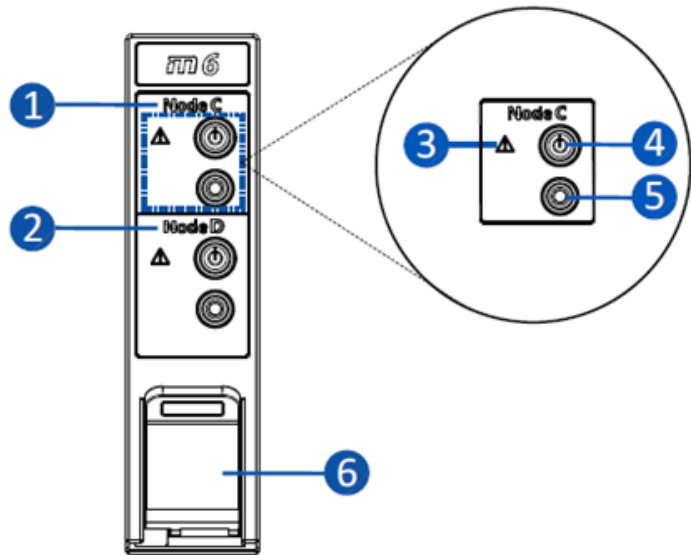


编号	模块名称	说明
1	节点A前控板	节点A控制板和状态指示灯
2	节点B前控板	节点B控制板和状态指示灯
3	电源开关按键	<ul style="list-style-type: none"> 开机状态下，亮绿色灯 待机状态下，亮橙色灯

编号	模块名称	说明
		<ul style="list-style-type: none"> 长按4s强制关机
4	UID BMC RST按键	<ul style="list-style-type: none"> 手动/系统开启UID，亮蓝色灯 开启KVM或固件升级时，UID灯闪烁 长按6s强制BMC重启
5	系统故障指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 正常不亮 发生故障时，常亮红色 发生警告时，红色闪烁
6	CMC管理口	Mini USB转RJ45接口，CMC debug接口
7	箱耳锁扣	内有松不脱螺丝，用于将服务器锁固于机柜

3.3.2 右箱耳（节点 C、节点 D）

图 3-6 右箱耳示意图

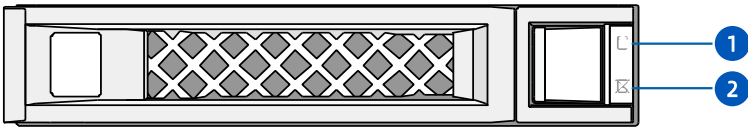


编号	模块名称	说明
1	节点C前控板	节点C控制板和状态指示灯
2	节点D前控板	节点D控制板和状态指示灯

编号	模块名称	说明
3	系统故障指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 正常不亮 发生故障时，常亮红色 发生警告时，红色闪烁
4	电源开关按键	<ul style="list-style-type: none"> 开机状态下，亮绿色灯 待机状态下，亮橙色灯 长按4s强制关机
5	UID BMC RST按键	<ul style="list-style-type: none"> 手动/系统开启UID，亮蓝色灯 开启KVM或固件升级时，UID灯闪烁 长按6s强制BMC重启
6	箱耳锁扣	内有松不脱螺丝，用于将服务器锁固于机柜

3.3.3 硬盘托架上的指示灯

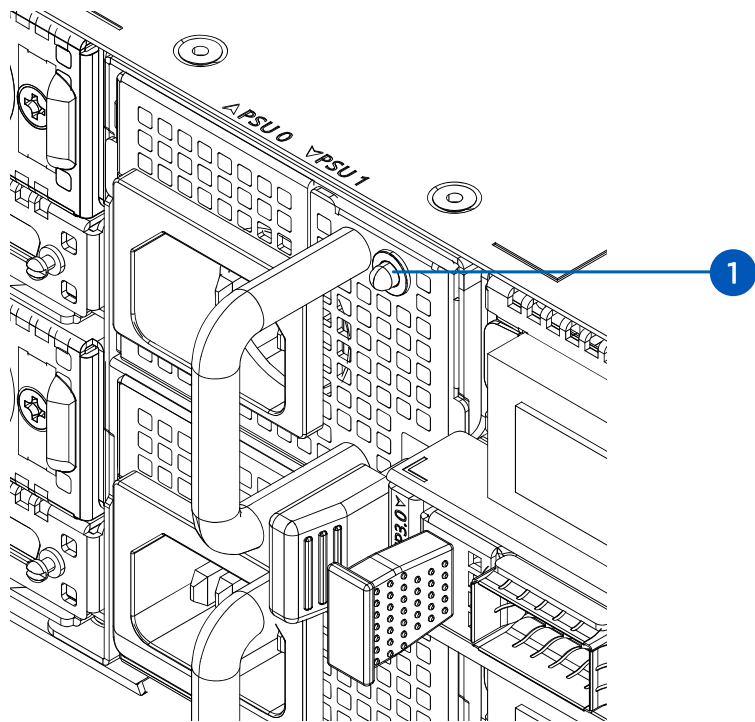
图 3-7 硬盘托架上的指示灯



编号	模块名称	说明
1	硬盘活动状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 常亮绿色：正常 绿色闪烁：硬盘进行读写活动
2	硬盘定位/故障报警指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 常亮红色：硬盘出现故障 常亮蓝色：硬盘定位 常亮粉色：RAID Rebuilding

3.3.4 PSU 指示灯

图 3-8 PSU 指示灯



编号	模块名称	说明
1	PSU指示灯（2000W电源）	<ul style="list-style-type: none">• 不亮：所有电源无AC输入• 常亮绿色：电源输出正常• 1Hz绿色闪烁：电源待机• 2Hz绿色闪烁：进入Active-Standby模式• 2.5Hz绿色闪烁：Bootload更新程序• 常亮琥珀色：AC Loss或PSU发生故障• 2Hz琥珀色闪烁：电源发生警告
2	PSU指示灯（3200W电源）	<ul style="list-style-type: none">• 不亮：所有电源无AC输入• 常亮绿色：电源输出正常• 1Hz绿色闪烁：电源待机• 0.33Hz绿色闪烁：进入Active-Standby模式

编号	模块名称	说明
		<ul style="list-style-type: none"> 2Hz绿色闪烁：Bootload更新程序 常亮琥珀色：AC Loss或PSU发生故障 1Hz琥珀色闪烁：电源发生警告

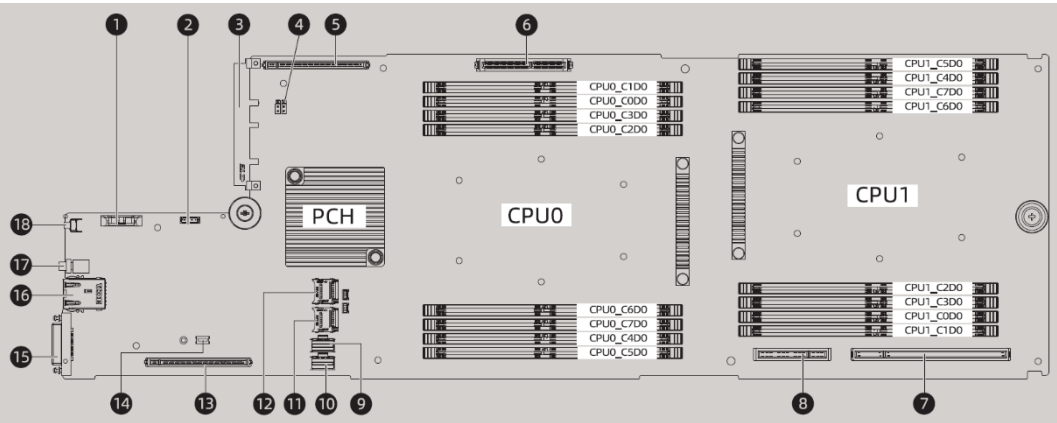
3.4 接口说明

表 3-1 接口说明

编号	接口名称	作用
1	SUV接口	连接高密线缆：集成2个USB 2.0接口、1个USB 3.0接口、1个VGA接口、1个集成串口 (用于系统和BMC)
2	BMC管理网口	用于管理服务器节点 说明：管理网口为千兆网口，速率支持100/1000M自适应
3	CMC管理口	Mini USB转RJ45接口，用于管理和调试服务器节点

3.5 主板布局

图 3-9 NS5160M6 主板



编号	模块名称	编号	模块名称
1	CMOS电池	10	Slimeline x4接口 (SATA 4-7)
2	RAID Key接口	11	TF卡插槽 (PCH)

编号	模块名称	编号	模块名称
3	OCP 3.0插槽	12	TF卡插槽（BMC）
4	CLR_CMOS跳帽	13	PCIE1_CPU0插槽
5	PCIE0_CPU1插槽	14	TCM/TPM接口
6	M.2 Riser接口	15	SUV接口
7	侧板信号接口	16	BMC管理网口
8	侧板电源接口	17	UID BMC RST按键
9	Slimline x4接口（SATA 0-3）	18	系统Reset按键

3.5.1 清除 CMOS 跳线介绍

跳线位置见本手册“[3.5 主板布局](#)”。

表 3-2 清除 CMOS 跳线说明

跳线脚位	作用描述	跳线功能
J122(CLR_CMOS)	CMOS清除跳线	管脚1-2短接，正常状态；管脚2-3短接，清除CMOS。

使用跳帽清除 CMOS 步骤如下：

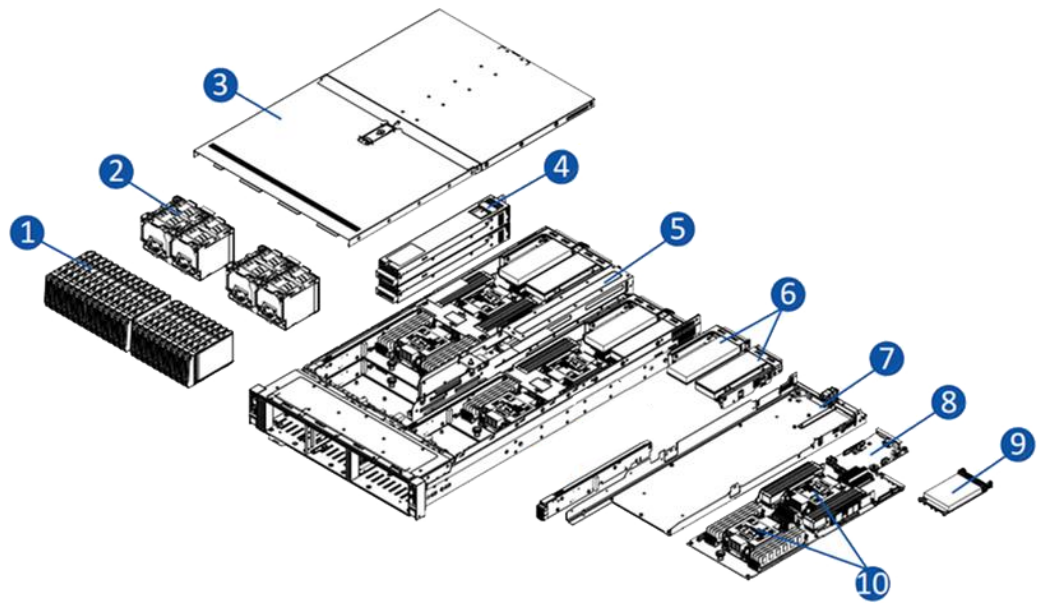
1. 关闭服务器，将电源线缆从插座上拔下。
2. 等待 5 秒钟。
3. 在主板上找到 CMOS 清除跳线。
4. 将跳线帽从 1-2 管脚（默认状态）移至 2-3 管脚。
5. 将电源线缆插入插座，开启服务器，然后等待 10 秒钟，待 CMOS 清除。
6. 关闭服务器，拔下电源线缆，再次等待 5 秒钟。
7. 将跳线帽移回至 1-2 管脚。
8. 再次连接电源线缆，开启服务器。



为您的人身安全和设备安全起见，清除 CMOS 时必须关闭系统，并切断电源，短接后需要保持 5 秒钟。

3.6 物理结构

图 3-10 爆炸图



编号	模块名称
1	2.5/3.5英寸硬盘
2	系统风扇 × 4
3	机箱上盖
4	PSU × 2
5	主机机箱（可容纳4个NS5160M6节点）
6	PCIe模组（每节点2个）
7	节点机箱（每节点1个）
8	主板（每节点1个）
9	OCP 3.0模块（每节点1个）
10	CPU（每节点2个）

4 操作

4.1 将服务器装入机架

使用浪潮官方选配导轨上架时，具体操作请参考服务器上架安装指南。



注意

如果您使用自备导轨，请联系浪潮客服，确保设备可以正常上架。在您使用自备导轨上架本设备前，请确认该导轨承载重量大于 100kg，否则，请务必使用浪潮官方选配的导轨。若使用非浪潮官方选配的导轨上架本设备，可能自备导轨的承载重量小于设备重量，造成设备上架失效等风险，对此，浪潮将不承担任何责任或义务。



警告

为减少人身伤害或设备损坏的危险，将服务器装入机架时，务必将机箱箱耳与机柜立柱固定可靠，否则可能会产生服务器在机柜内晃动甚至从机柜内滑出等隐患。

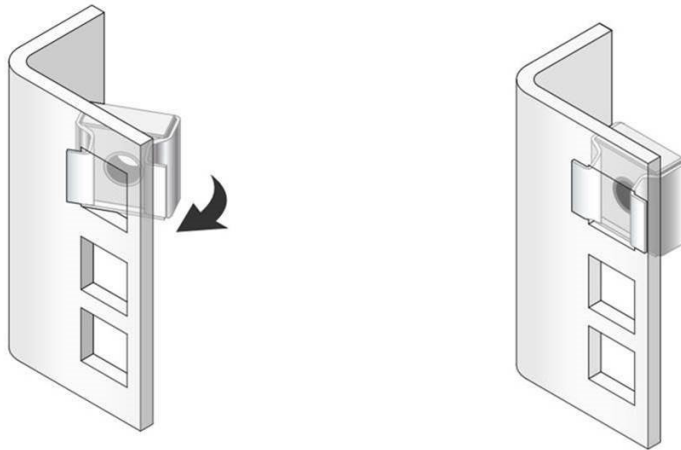
4.1.1 安装浮动螺母



说明

服务器出货时有限位支架时才会附带浮动螺母。

图 4-1 安装浮动螺母



1. 根据限位支架固定位置，确定浮动螺母的安装位置。
2. 将浮动螺母的一侧扣入机柜立柱孔位。
3. 借助螺丝刀等工具按压浮动螺母另一侧，将浮动螺母扣入机柜立柱孔位。
4. 重复以上步骤在其余机柜立柱孔位安装浮动螺母。

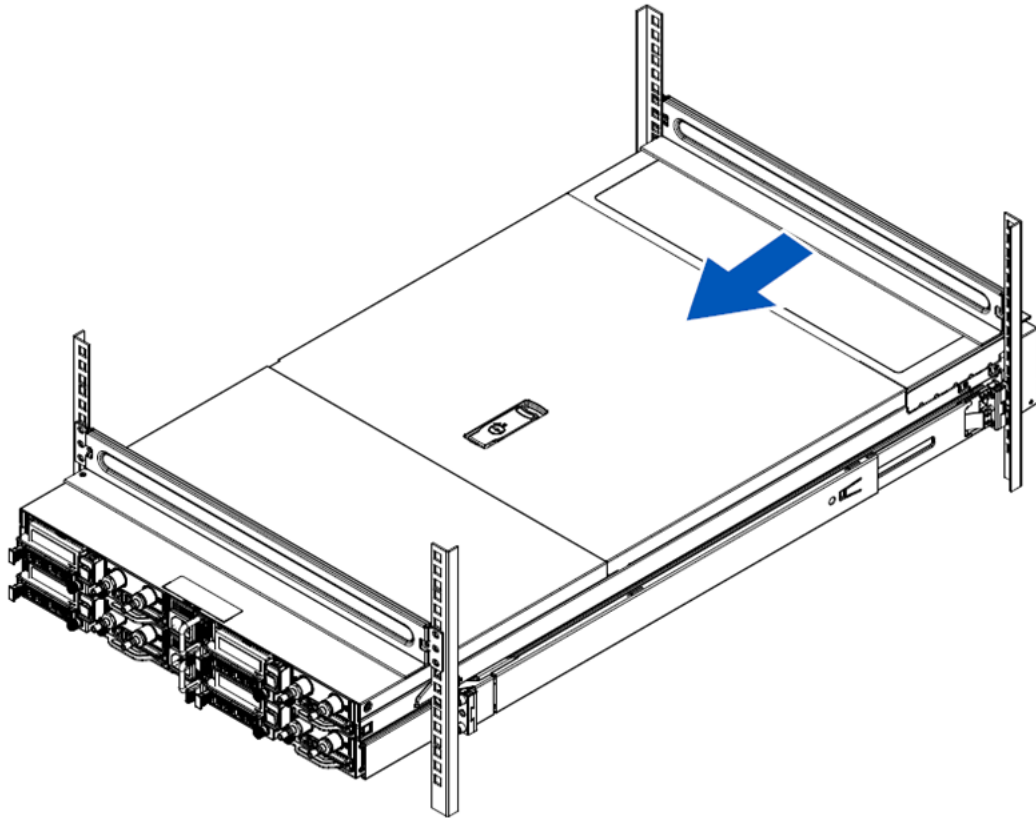
4.1.2 安装限位支架



警告

为减少人身伤害或设备损坏的危险，如果服务器上方或下方 1U 空间内无其他结构件限制，请务必在服务器前后端安装限位支架，否则节点被拉出时服务器尾部存在上翘或下坠的隐患，严重时可能造成服务器从机柜内脱落。

图 4-2 安装限位支架



1. 根据服务器固定位置，确定限位支架的安装位置。(如果上方 1U 为空，则在机箱上方前后各安装一个限位支架，如果下方 1U 为空，则在下方前后各安装一个限位支架，如果上下 1U 皆空，则共需要安装 4 各限位支架)。
2. 在对应孔位安装浮动螺母。
3. 将限位支架上的安装孔对齐浮动螺母孔位，务必确保前后限位支架处于同一水平位置。
4. 用十字螺丝刀按顺时针方向拧紧限位支架两端的 3 颗固定螺钉(一条限位支架共锁附 6 颗)。
5. 重复以上步骤在另一侧机柜立柱孔位安装限位支架。

4.2 接通/断开服务器电源

要接通和断开服务器节点电源，请按下各自节点控制板的电源开关按键。

要完全关闭服务器，请按下 4 个节点的电源开关按键断开服务器节点电源，再拔出服务器电源线。



危险

为减少人身伤害、电击或设备损坏的危险，请拔出电源线插头以断开服务器电源。前面板的“电源开关按键”按钮不能彻底切断系统电源。在切断交流电源前，部分电源和一些内部电路仍带电。

4.3 拆装前的准备工作

在拆卸或重新安装部件前，请阅读适用于所有硬件操作的安装说明。完成全部准备工作后，方可进行安装或维护。



警告

为减少设备表面过热而造成人身伤害的危险，请在驱动器和内部系统组件散热后再触摸它们。



注意

为防止电子器件受损，在执行任何安装步骤之前都要先将服务器正确接地。接地不当可能导致静电放电。

执行安装或维护步骤前，请执行以下步骤：

1. 断开服务器电源
 2. 移除服务器所有线缆
 3. 将服务器从机架中拉出：
-

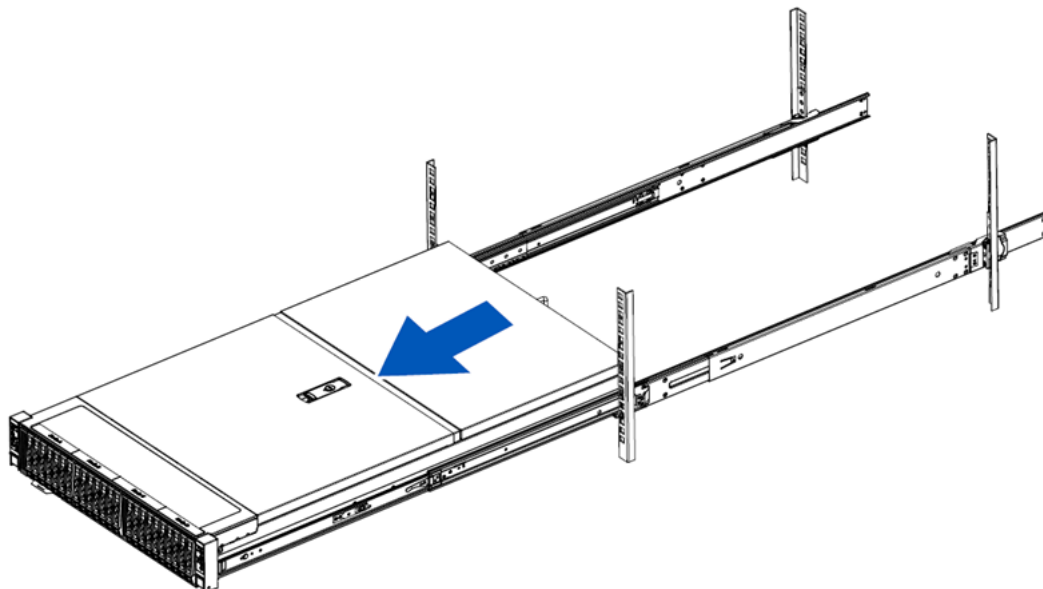


警告

- 为减少人身伤害或设备损坏的危险，将组件从机架中拉出之前应保证机架足够稳固。
 - 为了减小造成人身伤害的危险，一定要小心地将服务器滑入机架。滑动的导轨可能会挤到您的手指。
 - 若是执行热插拔组件的安装或维护步骤，无需将服务器从机架中拉出。
-

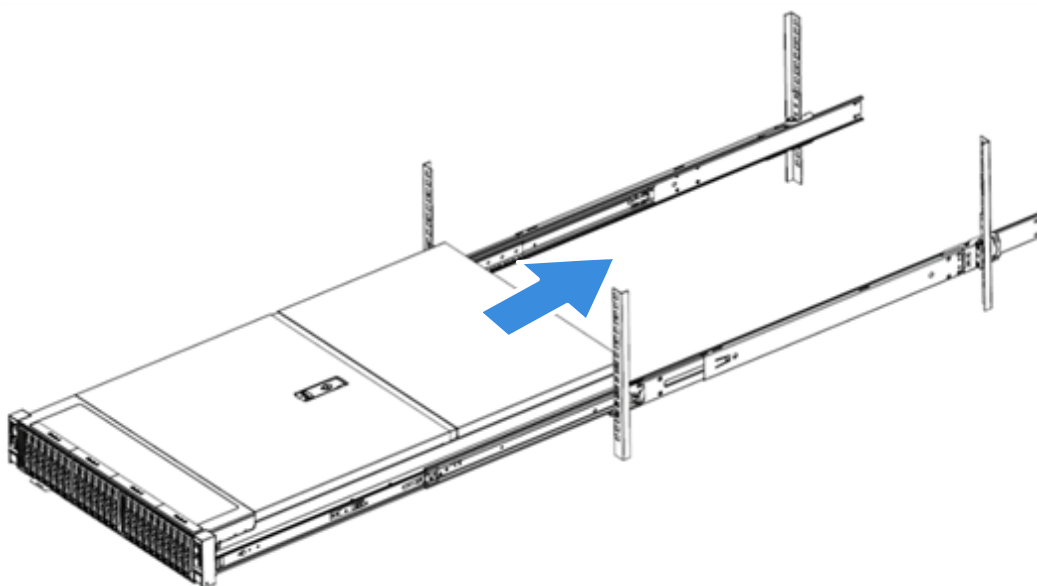
- a. 打开服务器前面板的服务器与机柜固定卡扣，拧松卡扣内的松不脱螺钉。
- b. 将服务器从机架中拉出。

图 4-3 将服务器从机架中拉出



4. 在执行安装或维护步骤后，将服务器向后滑入机架，然后用力将服务器按入机架中以固定到位。

图 4-4 将服务器滑入机架



更多有关如何将服务器上架的信息，请参考上架安装指南。

4.4 更换系统组件



说明

- 拆装任何硬件组件时，始终确保所有数据均已妥善备份。
 - 拔出连接服务器以及所有连接设备的电源线。
 - 更换热插拔组件时（如硬盘、电源、节点），无需断开服务器电源，且无需将服务器从机架中拉出。
 - 如果需安装多个选件，请阅读所有硬件选件的安装说明，并确定相似的步骤以简化安装过程。
-

组件外观可能因实际配置而异。

4.4.1 更换机箱上盖



警告

为减少设备表面过热而造成人身伤害的危险，请在驱动器和内部系统组件散热后再触摸它们。



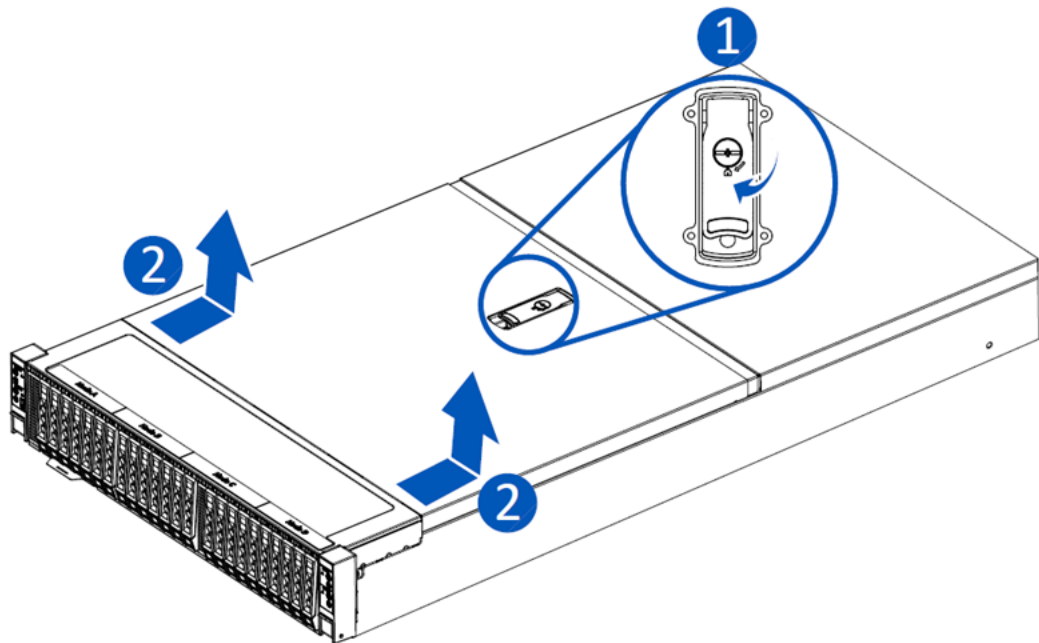
注意

- 为充分散热，请不要在未安装机箱上盖、风扇、扩展插槽挡板或空闲挡板的情况下运行服务器。
 - 如果服务器支持热插拔组件，请最大限度地减少打开机箱上盖、移除节点的时间。
-

拆卸机箱上盖：

1. 使用一字螺丝刀，逆时针拧开机箱盖固定扳手的安全保护螺钉，如图中①所示。
2. 打开机箱上盖固定扳手，机箱上盖会联动后推，如图中②所示。
3. 垂直取出机箱上盖，如图中③所示。

图 4-5 卸下机箱上盖



安装机箱上盖：

1. 将机箱上盖放在服务器上面，并打开机箱上盖固定扳手，确认安全保护螺钉是在打开位置。
2. 向下按机箱上盖固定扳手，此时机箱上盖将会往前滑到闭合位置。
3. 使用一字螺丝刀按顺时针方向拧紧安全保护螺钉。

4.4.2 更换热插拔硬盘



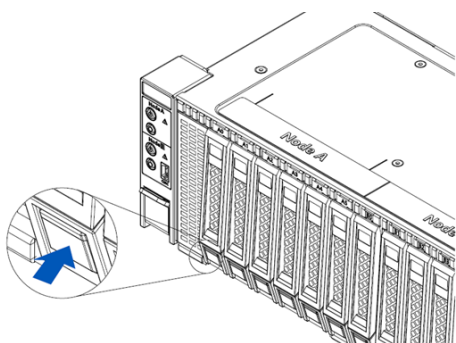
注意

- 为充分散热，请不要在未安装机箱上盖、风扇、扩展插槽挡板或空闲挡板的情况下运行服务器。
- 如果服务器支持热插拔组件，请最大限度地减少打开机箱上盖、移除节点的时间。

拆卸硬盘：

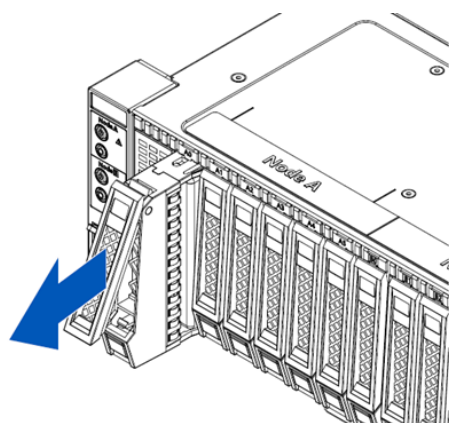
1. 按压硬盘托架开关，硬盘托架把手自动弹开。

图 4-6 按下硬盘托架按钮



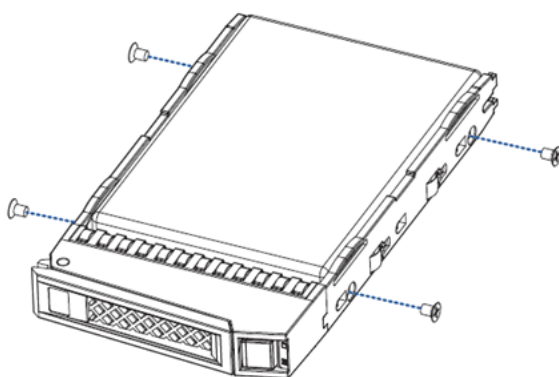
2. 拉住硬盘托架把手，将硬盘模组拔出服务器。

图 4-7 拔出硬盘托架



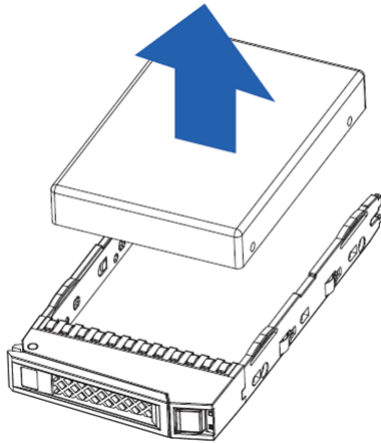
3. 使用十字螺丝刀按逆时针方向卸除硬盘每个侧面的 2 颗固定螺钉。

图 4-8 卸下固定螺丝



4. 将硬盘从硬盘托架中取出并放入防静电包装袋内。

图 4-9 卸下硬盘



安装硬盘：

1. 将硬盘正确放置在硬盘托架上，硬盘接口朝向托架的后端。
2. 使用十字螺丝刀按顺时针方向拧紧硬盘每个侧面的 2 颗固定螺丝。
3. 完全打开硬盘托架把手，将硬盘模组推入相应槽位。
4. 闭合硬盘托架把手直至硬盘模组锁紧。
5. 确认硬盘活动状态指示灯为绿色。

4.4.3 更换风扇模组



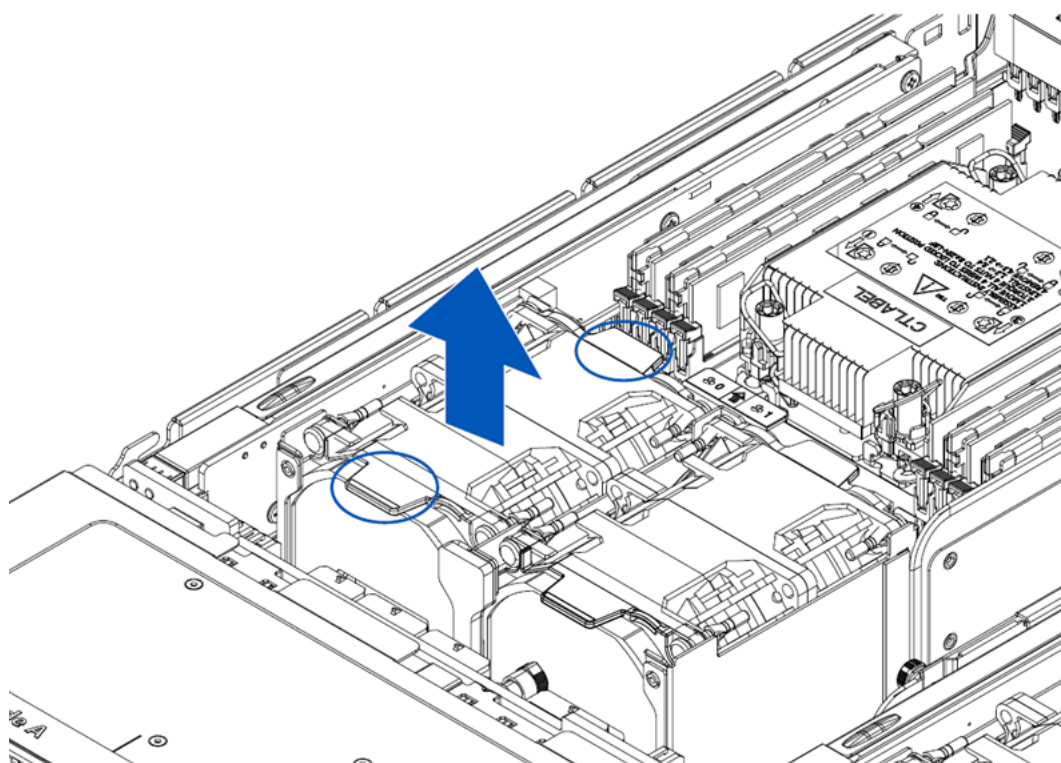
说明

为确保在系统运行时散热良好，每次仅更换一个风扇。

拆卸风扇：

1. 拆卸机箱上盖（参见[更换机箱上盖](#)）。
2. 确定要更换的风扇模组。
3. 握住风扇两侧的把手，向上缓缓用力提起风扇模组。
4. 将拆卸下来的风扇模组放入防静电包装袋内。

图 4-10 卸下风扇模组

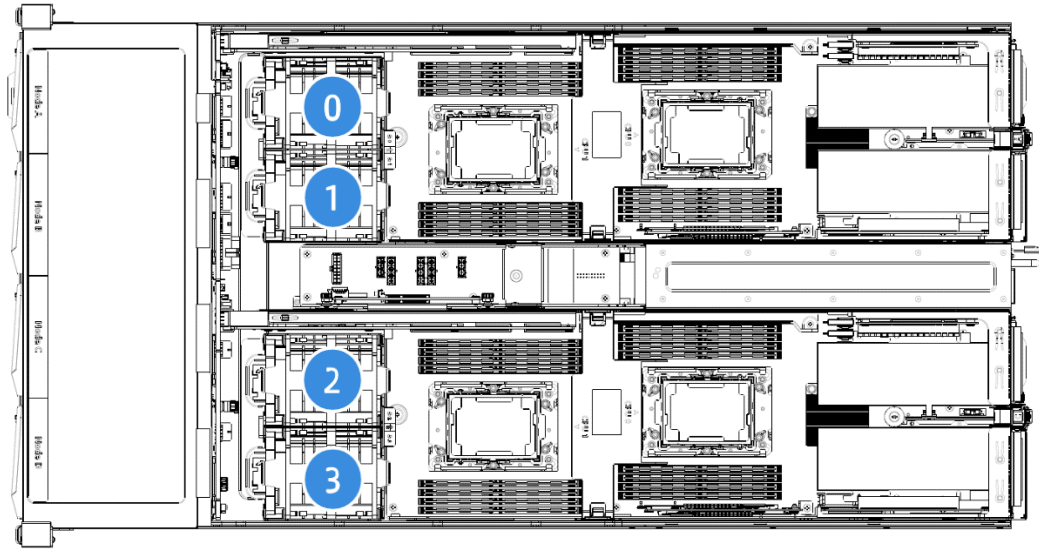


安装风扇：

1. 将备用风扇模组从防静电包装袋中取出。
2. 确定风扇的安装位置，本产品最多可以安装 4 个风扇模组（参见[风扇位置](#)）
3. 风扇电源线接口与主板电源接口对齐，将风扇模组垂直放入风扇支架中。
4. 安装机箱上盖。

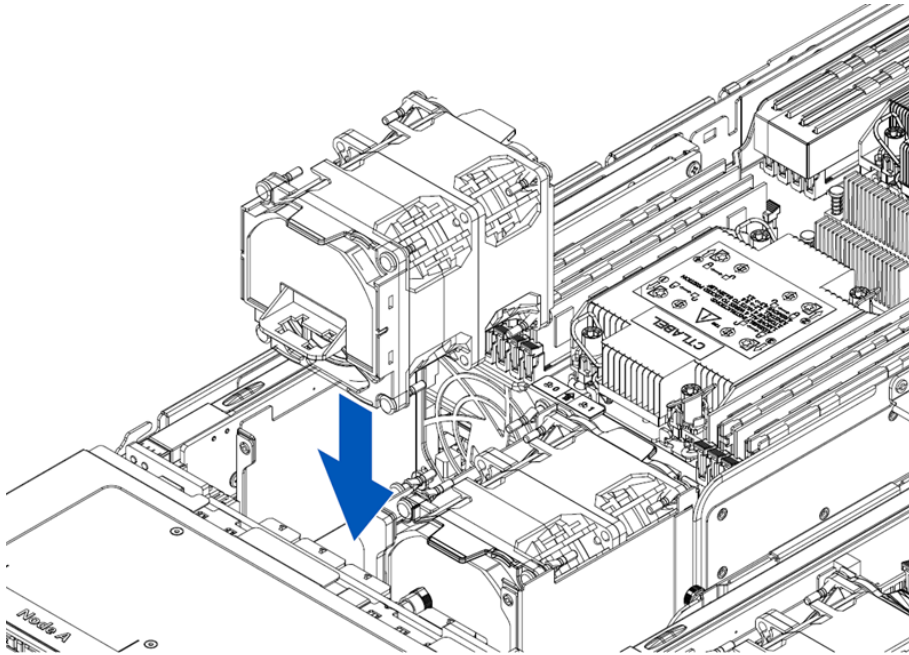
风扇位置

图 4-11 风扇位置示意图



风扇方向

图 4-12 风扇方向标示



4.4.4 更换热插拔电源



警告

为减少灼热的表面造成人身伤害的危险，请等待电源或电源空闲挡板冷却后再去触摸。



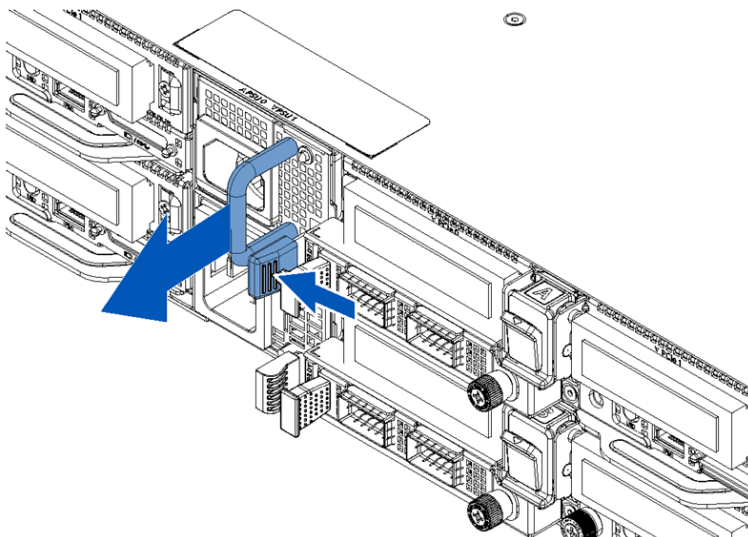
注意

为了避免散热不充分和温度过高而造成的损坏，请在运行服务器之前，确保所有托架上都装有组件或空闲挡板。

拆卸电源：

1. 断开电源线缆。
2. 握住电源把手，按压蓝色电源卡扣，向外拉出电源。
3. 将电源放入防静电包装袋内。

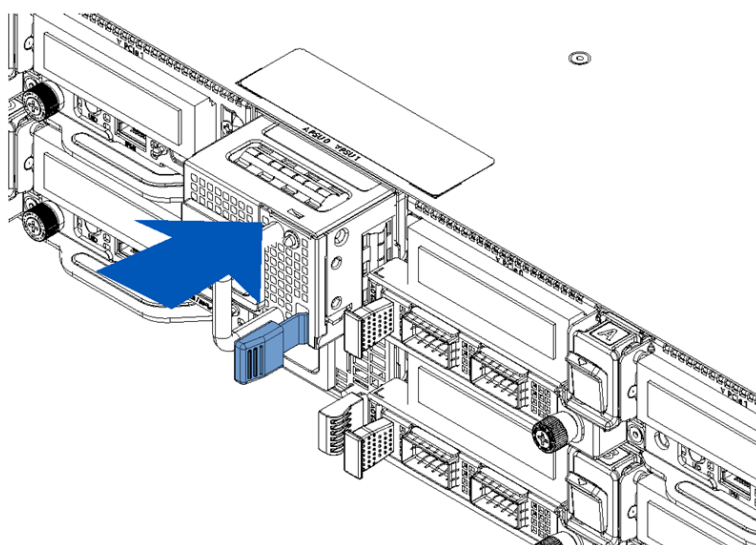
图 4-13 卸下热插拔电源



安装电源：

1. 将备用电源从防静电包装袋中取出
2. 将电源插入卡槽，向内推入直至听到“咔”的一声，电源卡紧，注意蓝色电源卡扣朝向机箱右侧。
3. 连接电源线缆。
4. 上电后请注意确认电源模块指示灯为绿色。

图 4-14 安装热插拔电源

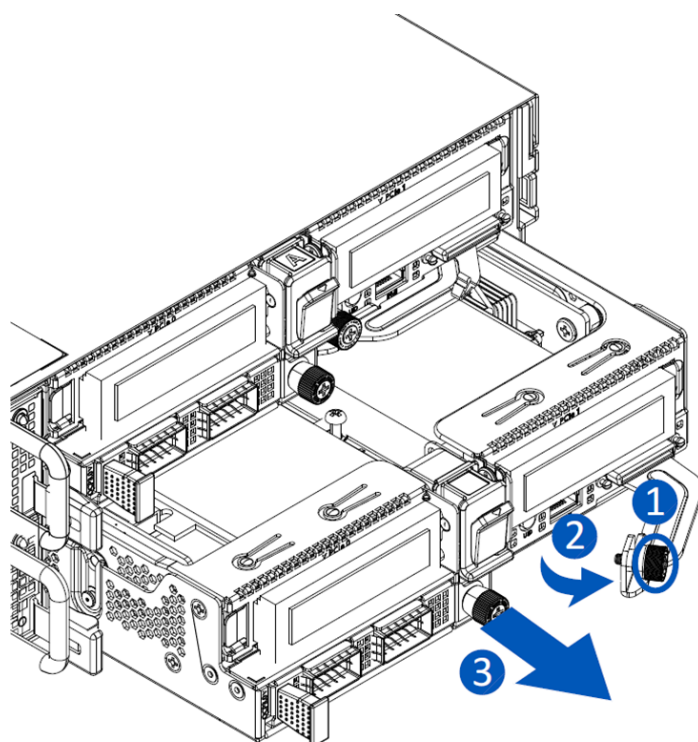


4.4.5 更换节点

拆卸节点：

1. 找到想要拆卸的节点（参见[节点位置](#)）。
2. 按逆时针方向旋转拧松节点托架把手上的手拧螺丝，节点托架把手自动弹开。
3. 拉住节点托架把手，将节点拔出服务器。

图 4-15 卸下节点

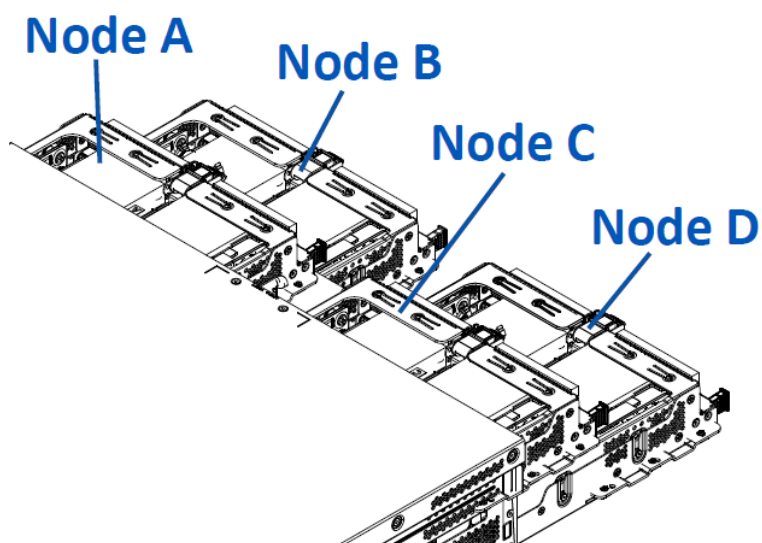


安装节点：

1. 完全打开节点托架把手，将节点推入相应槽位，向内推入直至卡紧
2. 闭合节点托架把手，并按顺时针方向拧紧节点托架把手上的手拧螺丝直至锁紧。
3. 确认节点前控板上的系统故障指示灯不亮。

节点位置

图 4-16 节点位置示意图



4.4.6 更换 OCP 模块



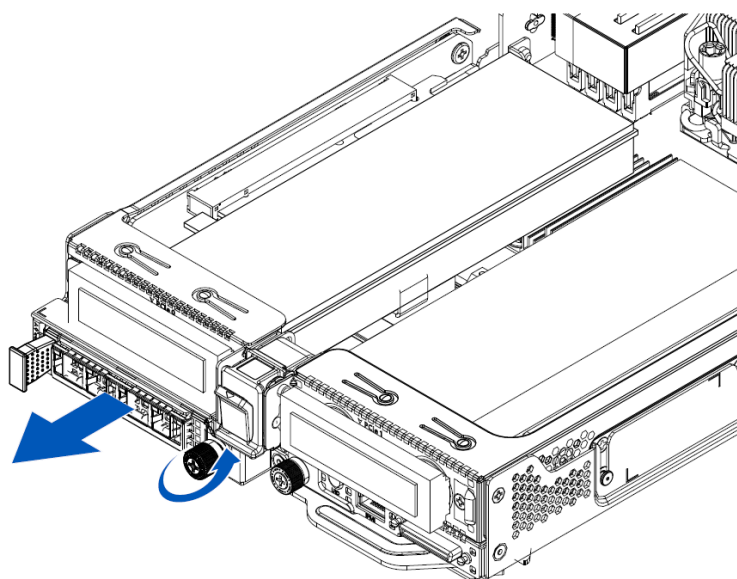
注意

为避免损坏服务器或 OCP 模块，在拆卸或安装 OCP 模块前，应断开服务器节点电源。

拆卸 OCP 模块

1. 按逆时针方向旋转拧松 OCP 模块上的手拧螺丝。
2. 将 OCP 模块从节点内取出。
3. 将拆卸下来的 OCP 模块放入防静电包装袋内。

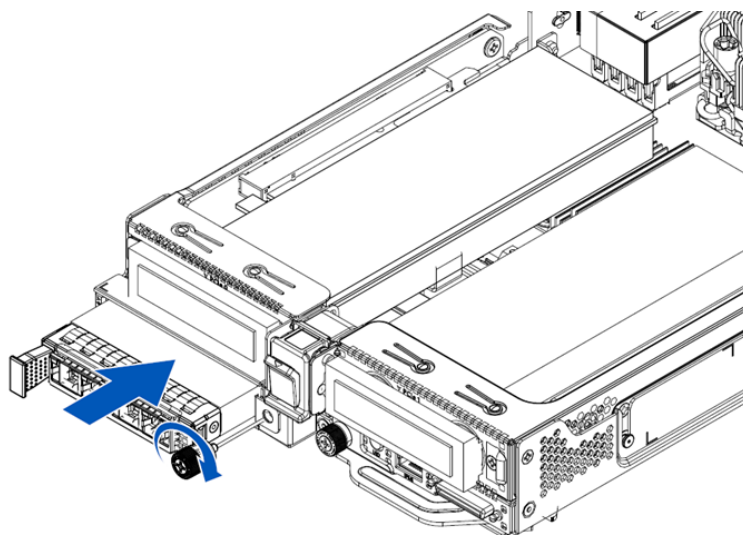
图 4-17 卸下 OCP 模块



安装 OCP 模块：

1. 将备用的 OCP 模块从防静电包装袋中取出。
2. 将其水平插入插槽，向内推入直至卡紧。
3. 按顺时针方向拧紧 OCP 模块上的手拧螺丝。

图 4-18 安装 OCP 模块



4.4.7 更换 PCIe 扩展卡



- 为避免损坏服务器或扩展卡，在拆卸或安装 PCIe Riser 模组前，应断开服务器节点电源。
 - 为充分散热，请不要在未安装机箱上盖、风扇、扩展插槽挡板或空闲挡板的情况下运行服务器。
 - 如果服务器支持热插拔组件，请最大限度地减少打开机箱上盖、移除节点的时间。
-

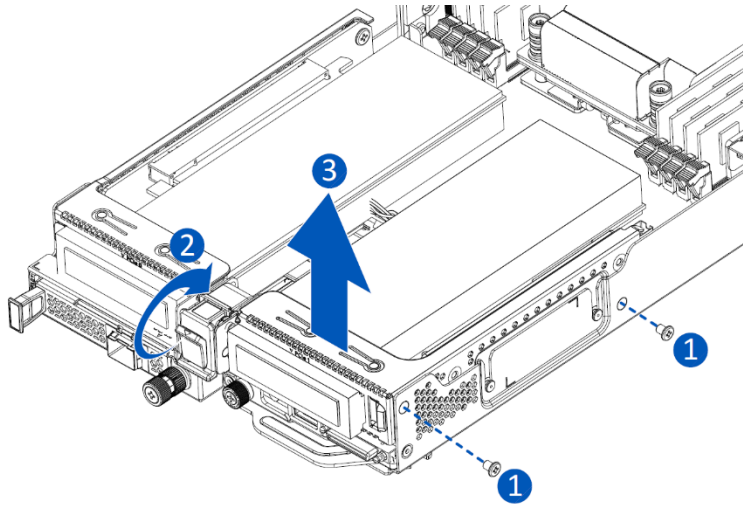


本服务器共配置有两个 PCIe Riser 模组：左 PCIe Riser 模组和右 PCIe Riser 模组。以下图示仅提供右 PCIe Riser 模组的拆卸和安装说明，左 PCIe Riser 模组的拆卸和安装步骤和右 PCIe Riser 模组完全相同。

拆卸 PCIe 卡：

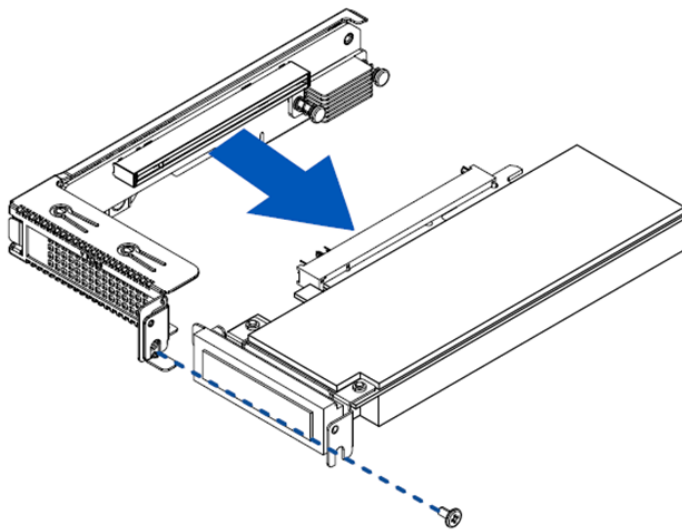
1. 拆卸节点。
2. 用十字螺丝刀按逆时针方向卸除 PCIe 支架固定于机箱侧面的 2 颗固定螺钉，如图中①所示。
3. 拉开 PCIe 支架锁扣，然后向上旋转 90 度至开启位置，如图中②所示。
4. 垂直向上拔出 PCIe 支架，如图中③所示。

图 4-19 卸下 PCIe 支架



5. 使用十字螺丝刀按逆时针方向拆卸 PCIe 卡上的 1 颗固定螺钉。
6. 水平向外拔出 Riser 卡上的 PCIe 卡并放入防静电包装袋内。

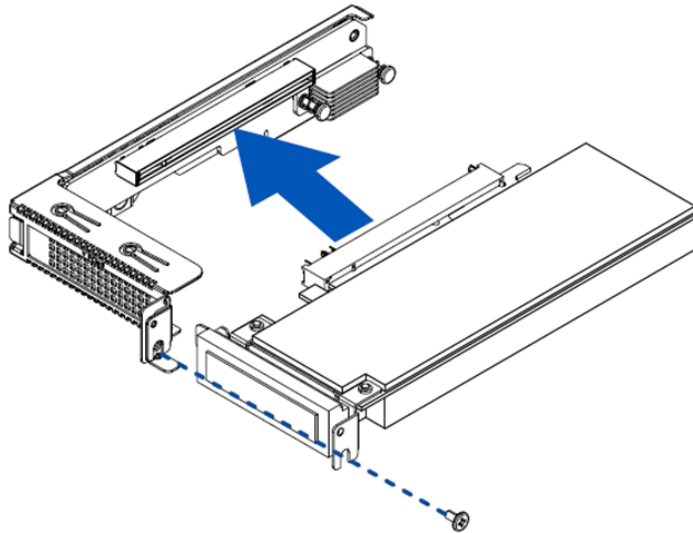
图 4-20 卸下 PCIe 卡



安装 PCIe 卡：

1. 将备用 PCIe 卡从防静电包装袋中取出。
2. 将 PCIe 卡与 Riser 卡上的卡槽对齐，沿箭头方向插入。
3. 用十字螺丝刀按顺时针方向锁固 PCIe 卡上的 1 颗固定螺丝。

图 4-21 安装 PCIe 卡



4. 确认 PCIe 支架锁扣处于开启位置，将 PCIe 支架垂直放入节点的对应槽位。
5. 向外 90 度旋转 PCIe 支架锁扣至闭合位置，使其锁紧 PCIe 支架。
6. 用十字螺丝刀按顺时针方向锁固机壳侧面的 2 颗固定螺钉。

4.4.8 更换内存



警告

- 拆除或安装内存模块时，请始终佩带防静电腕带或手套。
- 混插不同频率的内存模块，可能会导致系统不稳定或性能下降。

拆卸内存：

1. 拆卸节点。
2. 找到内存插槽，并找到想要更换的内存模块（参见[内存插槽布局](#)）。
3. 向外掰两侧卡扣，将内存从插槽中取出。
4. 将拆卸下来的内存放入内存盒子中。



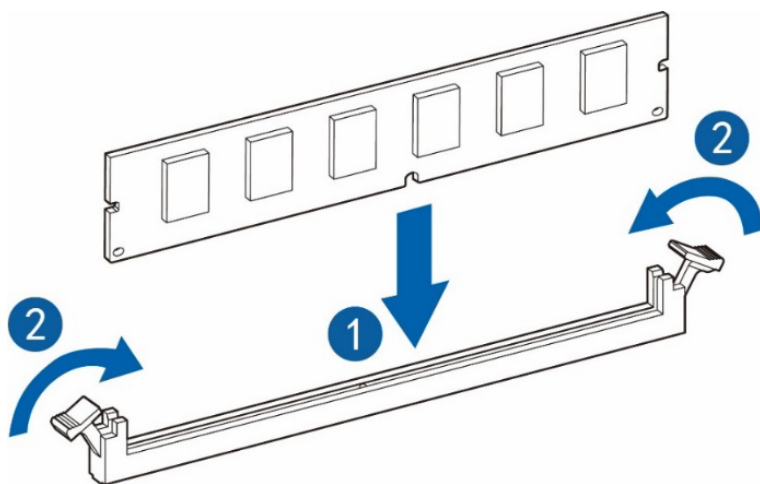
说明

确保内存插槽上两侧的卡扣完全打开。

安装内存：

1. 将备用的内存从内存盒子中取出。
2. 打开内存插槽两端的卡扣。
3. 将内存底部缺口对准内存插槽定位点，拇指同时下压内存两端，将内存完全装入卡槽，然后将内存插槽两端的卡扣固定牢固。

图 4-22 安装内存

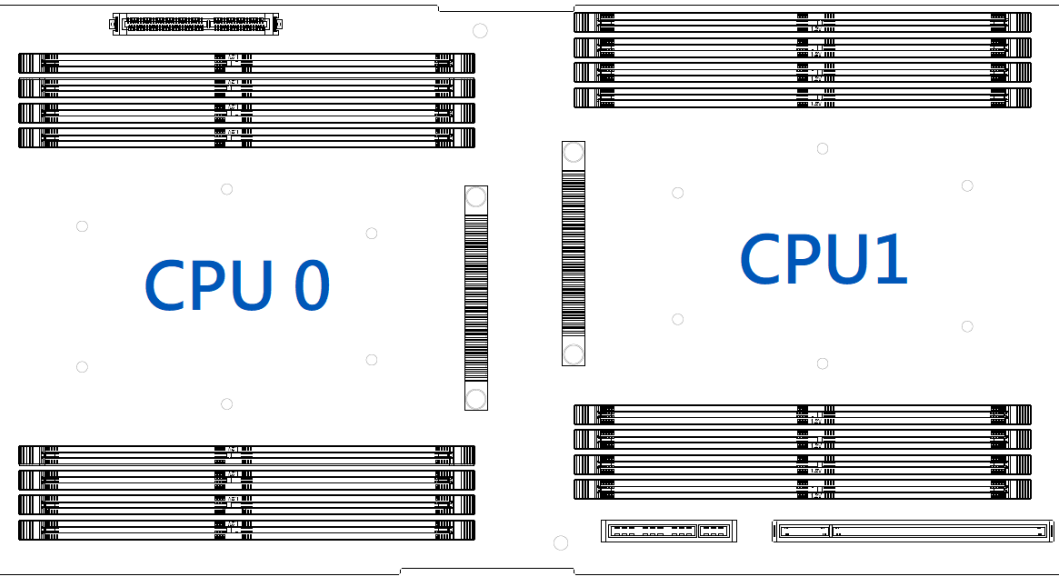


说明

确保卡扣与内存模块的凹槽完全扣合。如果卡扣未处于完全闭合位置，则未能正确安装内存模块。再次向下按压内存模块，直至卡扣完全闭合到位。

内存插槽布局

图 4-23 内存插槽布局



同一台服务器只能使用相同型号的内存。具体的内存安装组合原则如下：

表 4-1 DDR4 内存安装原则（1 个处理器）

处理器	通道	槽位	内存数量（√：推荐 ○：不推荐）				
			1	2	4	6	8
			○	√	√	○	√
CPU0	CH1	D0				V	V
	CH0	D0	V	V	V	V	V
	CH3	D0					V
	CH2	D0			V	V	V
	CH6	D0			V	V	V
	CH7	D0					V
	CH4	D0		V	V	V	V
	CH5	D0				V	V

表 4-2 DDR4 内存安装原则（2 个处理器）

处理器	通道	槽位	内存数量（√：推荐 ○：不推荐）				
			2	4	8	12	16
			○	√	√	○	√
CPU1	CH1	D0				V	V
	CH0	D0	V	V	V	V	V

处理器	通道	槽位	内存数量 (√: 推荐 ○: 不推荐)				
			2	4	8	12	16
			○	√	√	○	√
	CH3	D0					V
	CH2	D0			V	V	V
	CH6	D0			V	V	V
	CH7	D0					V
	CH4	D0		V	V	V	V
	CH5	D0				V	V
CPU0	CH1	D0				V	V
	CH0	D0	V	V	V	V	V
	CH3	D0					V
	CH2	D0			V	V	V
	CH6	D0			V	V	V
	CH7	D0					V
	CH4	D0		V	V	V	V
	CH5	D0				V	V

表 4-3 BPS 内存安装

	ICX iMC#	iMC0		iMC1		Corresponding CPU	iMC3		iMC2	
DDR4+BPS	Channel									
DIMM number	Mode	C1D0	C0D0	C3D0	C2D0		C6D0	C7D0	C4D0	C5D0
4+4	(1-Level Memory + App Direct Mode) or Memory Mode	BPS	DDR4	BPS	DDR4	CPU0/1	DDR4	BPS	DDR4	BPS
		DDR4	BPS	DDR4	BPS		BPS	DDR4	BPS	DDR4
6+1	1-Level Memory + App Direct Mode	DDR4	DDR4		DDR4	CPU0/1	DDR4	BPS	DDR4	DDR4
			DDR4	DDR4	DDR4		DDR4	DDR4	DDR4	BPS
		DDR4	DDR4	BPS	DDR4		DDR4		DDR4	DDR4
		BPS	DDR4	DDR4	DDR4		DDR4	DDR4	DDR4	
		DDR4	DDR4	DDR4			BPS	DDR4	DDR4	DDR4
		DDR4		DDR4	DDR4		DDR4	DDR4	BPS	DDR4
		DDR4	DDR4	DDR4	BPS			DDR4	DDR4	DDR4

	ICX iMC#	iMC0		iMC1		Corresponding CPU	iMC3		iMC2	
DDR4+BPS	Channel									
DIMM number	Mode	C1D0	C0D0	C3D0	C2D0		C6D0	C7D0	C4D0	C5D0
		DDR4	BPS	DDR4	DDR4		DDR4	DDR4		DDR4

4.4.9 更换处理器散热器模块(PHM)

服务器支持单处理器或双处理器配置，具体因您所购机型而异。



注意

- 为了避免损坏处理器和主板，只有经过授权的人员才能在该服务器上更换和安装处理器。
- 为避免损坏处理器和主板，请切勿在不使用处理器安装工具的情况下安装处理器。
- 为防止服务器出现故障和损坏设备，多处理器配置包含的处理器必须具有相同的部件号。

拆卸 PHM：

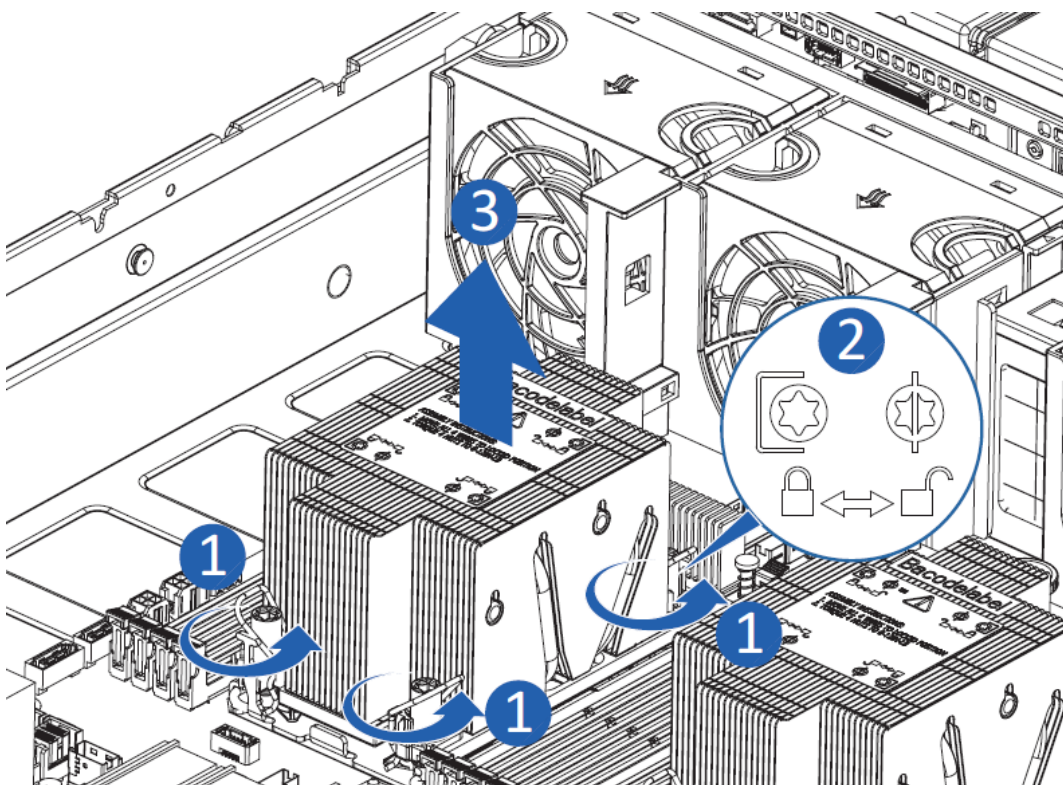
1. 拆卸节点。
2. 卸下 PHM:
 - a. 按散热器标签上所标示的螺钉卸下顺序，使用六角 T30 螺丝刀，逆时针松开固定在散热器上的自带螺钉，如图中①所示；
 - b. 向 CPU 内侧按压散热器四角的金属拉环至打开位置，如中②所示；
 - c. 小心抓住垂直于散热器鳍片的两侧，自 CPU 插座垂直向上取出 PHM，如图中③所示。



危险

- 断开服务器电源后，散热器可能温度较高。请让散热器冷却几分钟，再进行拆卸。
- 拿取散热器时请务必小心不要松脱，且不可挤压散热器鳍片以防止损坏。

图 4-24 卸下 PHM



说明

图示为范例，仅供参考之用，散热器的位置和方向可能会因您的服务器主板不同而异。

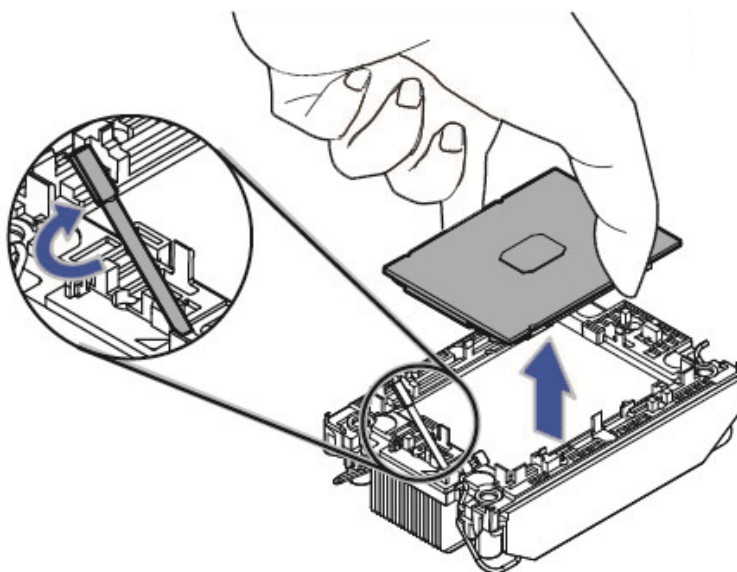


注意

- 取下 PHM 之后，请使用保护盖盖住 CPU 插座，防止针脚意外变形。
- 请勿使 CPU 或散热器上的散热膏接触任何物体，与任何表面接触都可能损坏散热膏。
- CPU 触点非常脆弱，容易损坏。在卸除和安装过程中，在没有使用处理器安装/移除专用工具（托盘）的情况之下，使 CPU 触点面始终朝上且务必勿触摸触点。

3. 卸下 CPU：如图所示抬起撬动杆，使 CPU 脱离固定架（Carrier Clip），从而松开固定架取出 CPU，放入防静电包装袋中。

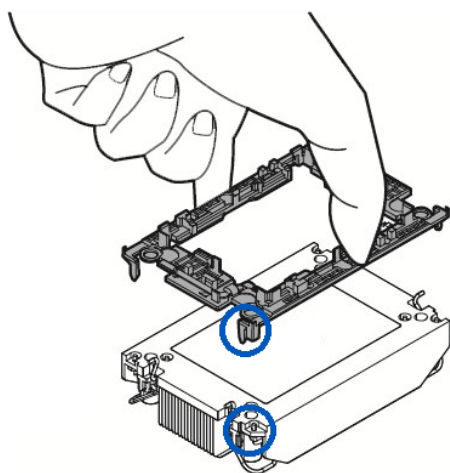
图 4-25 卸下 CPU



4. 卸下固定架(Carrier Clip)

- a. 闭合 CPU 撬动杆。
- b. 固定架四角处各有四个固定架卡扣，先掰开最靠近三角形标记的卡扣，如图中蓝色圆圈所示。
- c. 松开其余三角处的卡扣。
- d. 使固定架脱离散热器之后，从散热器上提起固定架。

图 4-26 卸下固定架

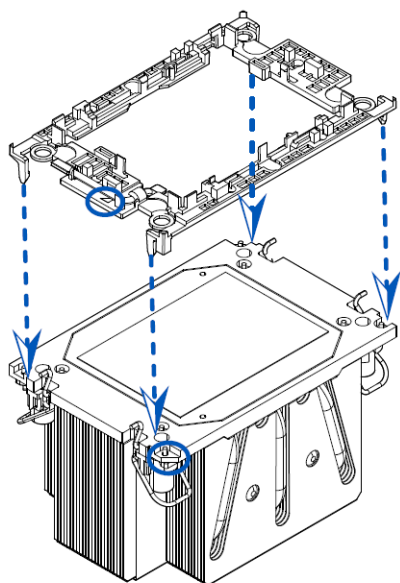


安装 PHM:

1. 安装固定架(Carrier Clip):

- a. 使散热器的散热膏面朝上，将固定架上的三角形标记与散热器的三角形标记对齐，如图中蓝色圆圈所示。
- b. 先将此角小心的插入到散热器上，然后按压固定架到位，直至所有四个角的固定架卡扣与散热器啮合，如图中蓝色箭头所示。

图 4-27 安装固定架

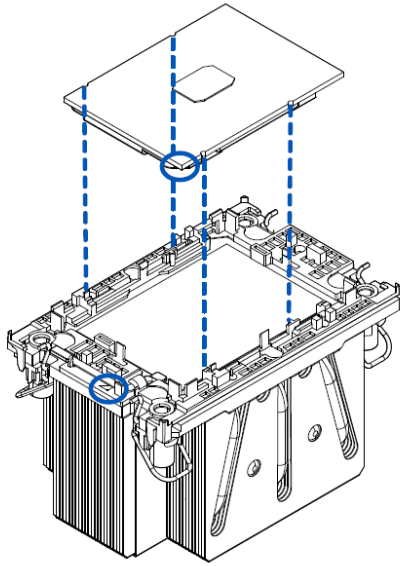


2. 在散热器表面均匀地涂抹散热膏，以涂满 CPU 为宜。

3. 安装 CPU:

- a. 使 CPU 触点面朝上，将 CPU 上的三角形标记与固定架上的三角形标记对齐，如图中蓝色圆圈所示；
- b. 抓住 CPU 的短边，将 CPU 放入固定架中，确保 CPU 的切口卡入固定架中。

图 4-28 安装 CPU

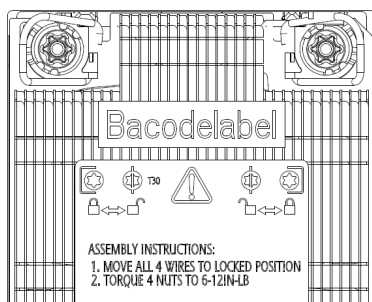


注意

- 将固定架固定到散热器上时，或者固定 CPU 到固定架上时，必须确保安放位置是否正确对齐。

4. 如果 CPU 插座上盖有保护盖，按压短边处将其移除。
5. 使 CPU 触点面朝下，将 CPU 上的三角形标记与散热器底座上的三角形标记对齐，然后将 PHM 插入 CPU 插座中，确保底座上的导向柱插入到散热器的安装孔内。
6. 同时拉开散热器四角的金属拉环至锁定位置。

图 4-29 金属拉环的锁定位置示意图



7. 使用六角 T30 螺丝刀，按散热器标签上所标示的螺钉安装顺序，顺时针锁固在散热器上的自带螺钉。

4.5 固件升级和配置

固件的升级和配置方法，请参照：

- 《BIOS 用户手册》、《BIOS 升级手册》
- 《BMC 用户手册》、《BMC 配置手册》、《BMC 升级手册》
- 《CMC 用户手册》、《CMC 配置手册》、《CMC 升级手册》



说明

BMC 和 CMC 对服务器进行独立管理，其 IP 默认均是 DHCP 模式。

4.6 布线



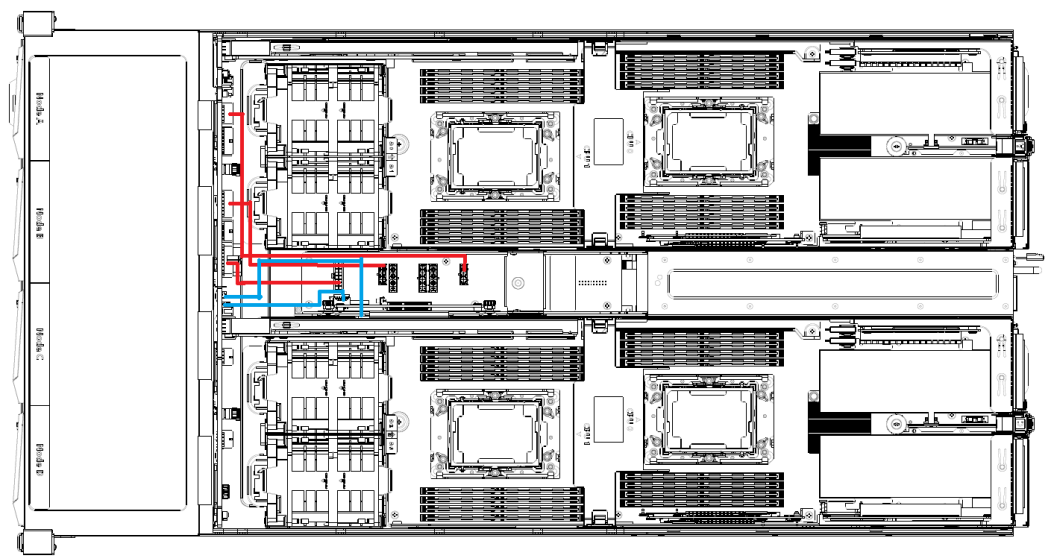
注意

- 请以实际购买的机器配置进行接线和布线。
 - 为防止电子器件受损，在开始执行任何安装步骤之前都要先将服务器正确接地。接地不当可能导致静电放电。
-

背板电源线按如下红色走线，连接背板和电源板(PDB)；

CMC 管理线按如下蓝色走线，连接背板和 CMC 板。

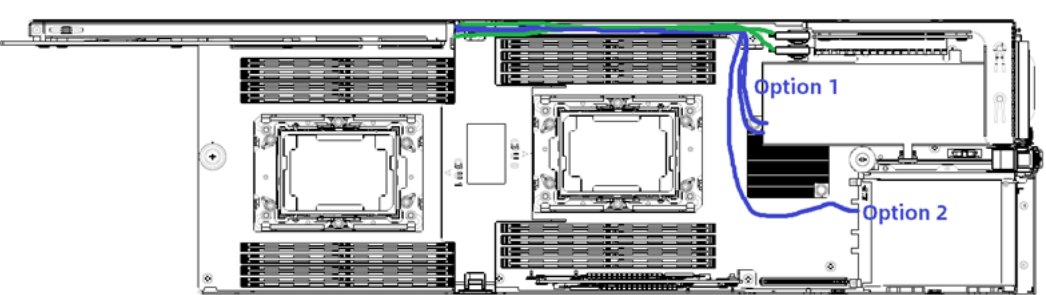
图 4-30 i24M6 背板布线



主板接线按如下绿色走线，连接侧板和主板；

RAID 管理线按如下蓝色走线，连接侧板和 RAID 卡。

图 4-31 i24M6 节点布线



5 更换电池



危险

本服务器的 CMOS 电池含锂，若使用不当可能会引起火灾和灼伤。为减少人身伤害的危险，请注意以下事项：

- 请勿尝试给电池重新充电。
- 不要将电池暴露在温度高于 60°C(140°F)的环境中。
- 请勿拆卸、碾压、刺穿电池、使电池外部触点短路，或将其投入火中或水中。
- 只能使用为本产品指定的专用备件进行更换。
- 请使用防静电腕带、传导泡沫垫或防静电腕带，以避免静电放电(ESD)毁坏组件。

更换电池：

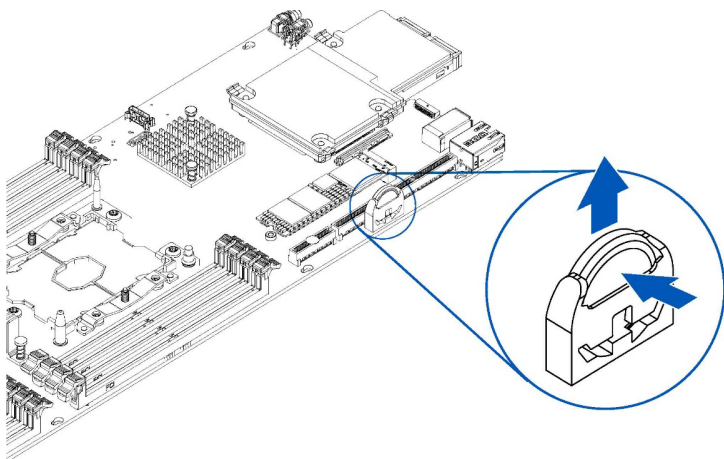
1. 确保服务器下电，交流电源线已拔出。
2. 卸下节点。
3. 在主板上找到电池的位置。
4. 轻轻推动电池，将电池从电池座中取出。



说明

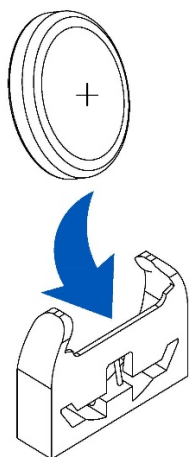
以下图示为范例，仅供参考之用，电池的位置和方向可能会因您的服务器主板不同而异。

图 5-1 取出 CMOS 电池



5. 将新电池放入电池座中，电池正极(+)朝向外侧。
6. 将电池卡入位。确保电池牢固固定在电池座中。

图 5-2 放入 CMOS 电池



7. 根据当地法令法规处理废旧电池。



说明

安装 CMOS 电池之后，必须重新配置服务器并重置系统日期和时间。

6 静电放电

6.1 防止静电放电

为避免损坏系统，在安装系统或者取放部件时应注意采取必要的防范措施。手指或其他导体所释放的静电可能损坏主板或其他对静电敏感的设备。由静电造成的损坏会缩短上述设备的预期使用时间。

要避免静电损害，请注意以下事项：

- 将产品装入防静电包装中，以免在运输和存储过程中直接用手接触产品。
- 在将静电敏感部件运抵不受静电影响的工作区之前，请将它们放在各自的包装中进行保管。
- 先将部件放置在接地表面上，然后再将其从包装中取出。
- 请勿触摸插针、导线或电路。
- 在触摸静电敏感元件或装置时，一定要采取适当的接地措施。

6.2 防止静电释放的接地方法

- 接地的方法有几种。在取放或安装静电敏感部件时，您可以使用以下一种或多种接地方法：
 - 您可以使用腕带，该腕带利用接地线与接地的工作区或设备外壳相连。腕带必须能够灵活伸缩，而且接地线的电阻至少为 1 兆欧姆（±10%）。要达到接地目的，佩戴时请将腕带紧贴皮肤。
 - 在立式工作区内，请使用脚跟带、脚趾带或靴带。当您站在导电地板或者耗散静电的地板垫上时，请在双脚上系上带子。
 - 请使用导电的现场维修工具。
 - 配合使用耗散静电的折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
- 如果您没有上述推荐使用的接地装置，请与授权经销商联系要求安装相应的装置。
- 如果需要详细地了解有关静电或者产品安装的辅助信息，请与授权经销商联系。

7 常见故障及诊断排除

7.1 常见硬件问题

7.1.1 开机不加电

故障描述：

按电源开关按键后，电源开关按键上的指示灯为橙色且不变绿，硬盘活动状态指示灯不亮，同时显示器黑屏或显示无信号输入，系统风扇不转动。

处理建议：

1. 确保电源线连接的电源插座正常工作。
2. 确保所有电源线缆安插到位。
3. 确保所有电源线正常。
4. 确保所有电源模块安装到位。
5. 检查后窗上 PSU 指示灯。
 - a. 如果指示灯不亮或琥珀色，需要判断 PSU 是否本身故障。使用一个已知良好的 PSU 替换当前 PSU，如果故障现象不消失，请联系浪潮客服进一步判断；如果 PSU 指示灯变为绿色闪烁，则原有 PSU 本身故障，请直接更换 PSU 或联系浪潮客服报修 PSU 问题。
 - b. 如果指示灯为绿色，请拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知具体的告警信息和故障现象。

7.1.2 加电无显示

故障描述：

按电源开关按键后，电源开关按键上的指示灯由橙色变为绿色，系统风扇正常转动，但是显示器黑屏或显示无信号输入。

处理建议：

1. 确保显示器电源线插入已接地且正常工作的交流电源插座。
2. 确保显示器线缆连接牢靠无松动。

3. 打开显示器电源，确保显示器的电源指示灯点亮。
4. 确保显示器已连接到服务器。
5. 如果上述操作未解决故障问题，则更换为已知可正常工作的显示器，以确认原有显示器无故障。
6. 登陆 BMC Web 界面，打开 BMC 远程控制功能（具体操作，请参考《浪潮英信服务器 BMC 用户手册》）。
 - a. 如果 KVM 能正常工作，且有画面输出，则服务器 VGA 端口存在故障，请联系浪潮客服；
 - b. 如果 KVM 不能正常工作，且无画面输出，请查看并导出与 KVM 状态相关的系统事件日志。
7. 如果以上操作无法解决，请拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知具体的告警信息和故障现象。

7.1.3 前控板状态指示灯告警

故障描述：

节点控制板的系统故障指示灯亮红灯报警。

处理建议：

1. 如果系统故障指示灯亮红灯报警，请检查节点是否正常运行：若节点运行正常，请登录 BMC Web 界面查看 BMC 日志（具体参考文档请参见 [4.5 固件升级和配置](#)），确认是否存在告警，如有告警，请记录具体的告警信息；
2. 如果以上操作未能定位问题或无法解决问题，请拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知具体的告警信息和故障现象。

7.1.4 开机后卡在自检或其它界面

故障描述：

按电源开关按键后，服务器未正常开机，卡在自检或其它界面，未正常进入 OS。

处理建议：

1. 所卡住界面包含指向性硬件报错信息，如内存、RAID 卡等自检报错，请记录具体的报错信息。
2. 所卡住界面为 OS 自检界面，且该界面有报错，请记录具体报错信息。

3. 所卡住界面为 Media test failure 界面，请确保已成功安装 OS，并将硬盘设置为 Boot Option #1。
4. 如果以上操作无法解决故障，请拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知具体的告警信息和故障现象。

7.1.5 电源模块指示灯不亮或亮琥珀色

故障描述：

服务器运行正常，但后窗上某一电源模块指示灯不亮或亮琥珀色。

处理建议：

1. 确保服务器外观无烧毁或硫化等异常现象。
2. 确保电源模块的电源线所连接电源插座正常工作。
3. 确保电源模块的电源线连接到位且正常工作。
4. 如果故障未消除，断电重新拔插电源模块。
5. 如果可以关机，将服务器关机断电后，交换电源模块位置，交叉验证是否为电源模块故障。
6. 如果以上操作无法解决，请拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知具体的告警信息和故障现象。

7.1.6 硬盘状态指示灯异常

故障描述：

服务器正常工作时，硬盘活动状态指示灯不亮或故障报警指示灯红灯报警。

处理建议：

1. 确保硬盘安装到位。
2. 确保硬盘未被拔插或不存在其他人为操作。如果存在以上情况导致硬盘亮红灯，且服务器配置了 RAID 卡，则需要通过 RAID 配置进行阵列恢复，确保硬盘在阵列中配置正确。
3. 如无人操作，可以在 OS 下检查，确保 OS 下硬盘可以被正常识别。如果服务器配置了 RAID 卡，还可以登录 RAID 卡管理界面确认硬盘是否掉线等。
4. 如果确认硬盘存在掉线等故障或以上操作无法解决问题，请拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知具体的告警信息和故障现象。



说明

- 热插拔硬盘就是允许用户在不关闭系统，不切断电源的情况下取出或更换硬盘，从而提高了系统对灾难的及时恢复能力、扩展性和灵活性等，所以热插拔硬盘只是代表硬盘可以带电拔插，而不会造成硬盘损坏。
- 配置完阵列的硬盘，根据阵列等级不同，热插拔硬盘会造成阵列降级或掉线，插回硬盘后不同的 RAID 卡应对策略不同，可能需要登录 RAID 卡管理界面进行恢复。
- 热插拔硬盘时需要让硬盘马达停止转动时再彻底拔出硬盘，防止硬盘马达受损。RAID 卡管理界面相关操作请参考浪潮技术网：www.4008600011.com。

7.1.7 系统风扇噪音过大

故障描述：

服务器正常工作时，系统风扇噪声过大。

处理意见：

1. 确保机箱上盖处于闭合状态。
2. 查看服务器前面板系统故障指示灯是否告警，如果系统故障指示灯告警，请登录 BMC Web 界面查看 BMC 日志（具体参考文档请参见 [4.5 固件升级和配置](#)），确认是否存在风扇告警，如有告警，请记录具体的告警信息，并拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知具体的告警信息和故障现象。
3. 通过物理接触或在 BMC Web 界面查看传感器温度，检查机箱温度是否过高。
4. 检查机房温度是否过高（建议参考第 8 章服务器环境温度要求）。调节空调温度对机房进行降温，恢复服务器的正常工作温度。
5. 检查服务器前挡板或机箱内部无灰尘堵塞。如果有灰尘堵塞，需在关机状态下，使用干燥的软布或专业刷子清理灰尘，并改善机房环境，防止灰尘过多导致服务器温度过高运行。
6. 确保服务器未高负载运行，并登录 BMC Web 界面确保所有风扇均正常识别，风扇模式为自动控制。如果某个风扇未正常识别，请交叉验证，确认是槽位问题还是风扇故障。
7. 如果以上操作无法解决，请拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知具体的告警信息和故障现象。

7.1.8 服务器存在报警声

故障描述：

服务器开机或运行过程中存在报警声。

处理建议：

需要确认报警声的来源：

1. 如果报警声来自电源模组，需要确认服务器后窗上电源模块指示灯是否异常，如果电源模块指示灯异常，请参见“[7.1.5 电源模块指示灯不亮或亮琥珀色](#)”进行处理。
2. 如果报警声来自机箱内部，需要打开机箱进行确认报警声具体来源。
3. 如果报警声来自 RAID 卡，需要确认是否存在硬盘故障指示灯红灯报警或登录 RAID 卡管理界面确认是否存在硬盘状态异常，并记录具体的告警信息。RAID 卡管理界面相关操作请参考浪潮技术网：www.4008600011.com。
4. 如果以上操作无法解决，请拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知报警来源和告警信息。

7.1.9 键盘、鼠标不可用

故障描述：

键盘、鼠标无法正常操作使用。

处理建议：

1. 确保键盘或者鼠标线缆接口连接正确、牢固。
2. 将键盘和鼠标连接至笔记本或其它服务器等设备验证键盘和鼠标是否能正常使用。
3. 对服务器下电，然后重新上电测试。
4. 重启服务器进入 BIOS 或 RAID 配置界面测试键盘或鼠标能否正常工作：如果键盘、鼠标可正常工作，则 USB 驱动异常；如键盘、鼠标仍失灵，则可能是主板或 IO 板上的键盘或鼠标接口故障。
5. 如果以上操作无法解决故障，请拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知具体的告警信息和故障现象。

7.1.10 USB 接口问题

故障描述：

无法使用带 USB 接口的设备。

处理建议：

1. 确保服务器上的 OS 支持 USB 设备。

2. 确保服务器已安装了正确的 USB 设备驱动程序。如有必要，请重装 USB 驱动。
3. 将 USB 设备连接到其它服务器，验证是否可正常使用。
 - a. 如果不可正常使用，请更换为已知可运行良好的 USB 设备；
 - b. 如果可正常使用，则是系统故障，请联系浪潮客服报修；
4. 对服务器下电，然后重新上电测试。
5. 如果以上操作无法解决故障问题，请拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知具体的告警信息和故障现象。

7.2 常见系统软件问题

7.2.1 安装 OS 常见问题

1. 无法加载 RAID 驱动

故障描述：

安装 OS 时无法加载 RAID 驱动。

处理建议：

1. 确保服务器安装了正确的 RAID 驱动。
2. 请到浪潮官网驱动下载页面[浪潮产品用户手册下载-驱动下载-软件下载-浪潮](http://inspur.com) (inspur.com)下载服务器配置的 RAID 卡驱动。部分 RAID 驱动需要尝试加载几次。
3. 如果以上操作无法解决故障问题，请拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知具体的告警信息和故障现象。

2. 无法创建大于 2T 的分区

故障描述：

安装 OS 时无法创建大于 2T 的分区。

处理建议：

1. 在 BIOS 下将兼容性模式改为如下 UEFI only。具体操作为点击“Advanced > CSM Configuration > Boot option filter > UEFI only”（具体操作，请参考《浪潮英信服务器 BIOS 用户手册》），保存后退出 BIOS 界面。
2. 在 Inspur Logo 界面按下 F11，选择所需的 boot 方式安装 OS，安装完毕后，服务器会自动重启。

3. 安装系统过程中确保硬盘格式为 GPT，分区时即可创建大于 2T 的分区。
4. 如果以上操作无法解决故障问题，请拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知具体的告警信息和故障现象。

3. C 盘空间占用过大

故障描述：

安装 OS 后 C 盘空间占用过大。

处理建议：

1. 打开“此电脑>属性>高级系统设置>高级>性能>设置>虚拟内存>更改”（以 Windows Server 2012 系统为例），将虚拟内存调小或者将虚拟内存托管到其它分区。
2. 如果以上操作无法解决故障问题，请拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知具体的告警信息和故障现象。

7.2.2 PXE 启动失败

故障描述：

使用 PXE 灌装 OS 失败。

处理建议：

1. 确保 PXE 服务器可以给其它服务器正常灌装 OS。
2. 通过网口指示灯状态确认网络是否连通，确保网络无故障。
3. 在 BMC Web、BIOS 或 Shell 下检查网卡是否能正常识别到。
4. 确保 BIOS 里面的 PXE 功能已经打开。
5. 确保目标硬盘或 RAID 阵列可以正确识别到且空间足够。
6. 如果以上操作无法解决，请拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知具体的告警信息和故障现象。

7.2.3 内存容量显示异常

故障描述：

OS 下显示的内存容量与物理内存容量不一致。

处理建议：

1. 确保所有内存均已安装到位。

2. 确保已按照服务器的内存安装原则安装内存。
3. 确保 BIOS Setup 中识别的内容总容量与物理内存总容量相符。
4. 确保您的 Windows 版本所支持的内存容量大于等于物理内存总容量。部分 OS 对内存容量有限制，如 Windows Server 2008 x86 最大支持 4G 内存。
5. 如果以上操作无法解决，请拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知具体的告警信息和故障现象。

7.2.4 OS 下网络异常

故障描述：

服务器 OS 下网络断开或网速过低。

处理建议：

1. 确保该网口网线连通、网口指示灯正常闪烁以及网口网络配置正确。
2. 拔插网线测试网络是否正常。如果拔插网线无效，则使用已知良好的网线，将笔记本与服务器直接相连：如果连通正常，则需要确认网线或者交换机端口是否正常；如果连通仍存在异常，请到浪潮官网驱动下载页面[浪潮产品用户手册下载-驱动下载-软件下载-浪潮 \(inspur.com\)](http://浪潮产品用户手册下载-驱动下载-软件下载-浪潮 (inspur.com))下载最新的网卡驱动。
3. 确保在 BMC Web、BIOS 或 Shell 下网卡均能被正常识别，且 MAC 地址正确。
4. 如果以上操作无法解决，请拨打浪潮客户服务热线(400-860-0011)或邮件联系我们(lckf@inspur.com)，并告知具体的告警信息和故障现象。

8 服务器入厂/运行条件环境要求

8.1 环境温度和湿度

表 8-1 环境温度和湿度

项目	状态	规格
温度	连续工作	5°C~35°C (41°F~95°F)
	运输（存储）	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
	最高温度梯度(操作和存储)	20°C/h (36°F/h)
湿度	操作	相对湿度为5%~90%
	运输（存储）	相对湿度为5%~95%

8.2 可靠性

表 8-2 可靠性

项目	状态	规格
振动	使用时	5~500Hz时, 0.21Grms (X、Y、Z轴向, 每轴向15min)
	运输（存储）	1~200Hz时, 0.82Grms (X、Y、Z轴向, 每轴向30min)
撞击	使用时	在x、y和z轴正负方向上, 每轴向可承受连续100个2G的冲击脉冲, 最长可持续11ms
	运输（存储）	在x、y和z轴方向上, 每轴向可承受连续1000个40G的冲击脉冲, 最长可持续6ms

8.3 海拔、气压

表 8-3 海拔、气压

项目	状态	规格
海拔	使用时	0~3050m
	运输（存储）	0~12000m

8.4 交变湿热、湿度

表 8-4 交变湿热、湿度

项目	状态	规格
湿度	使用时	相对湿度为5%至90%
	运输（存储）	相对湿度为5%至95%

8.5 扩展操作温度

表 8-5 扩展操作温度

温度规范	说明
5°C~35°C（5%~85%RH） ^{注1}	可持续运行
-5°C~45°C（5%~90%RH） ^{注2}	每年≤1%的运行时间

注 1：当处于超温范围（超出温度规范定义）时，系统性能会受影响。

注 2：当处于超温范围（超出温度规范定义）时，请忽略相关环境温度等监控报警。

8.6 扩展操作温度限制

- 系统不允许在环境温度低于 5°C 以下开机启动。
- 海拔不能超过 2133 米。
- 不支持高于 235W 的 CPU。
- 不支持冗余电源。
- 不支持指定 PCIe 卡以外的各型号 PCIe 卡。
- 不支持 PCIe SSD。
- 不支持中置硬盘、后置硬盘。
- 不支持 GPU 配置。

8.7 散热限制说明

表 8-6 散热限制说明

配置	最高工作温度25°C (77°F)	最高工作温度35°C (95°F)	最高工作 温度40°C (104°F)	最高工作温 度45°C (113°F)
12 × 3.5 英寸硬盘 机型	<ul style="list-style-type: none"> 8080 Fan+普通散热器 RDIMM/LRDIMM (≤ 64pcs) CPU功耗≤165W 支持8pcs PCIe卡 支持OCP × 4(≤25G) 支持Fan fail 	<ul style="list-style-type: none"> 8080 Fan+普通散热器 RDIMM/LRDIMM (≤64pcs) CPU功耗≤165W 支持8pcs PCIe卡 支持OCP × 4(≤ 25G) 	不支持	不支持
4 × 3.5英 寸硬盘机 型	<ul style="list-style-type: none"> 8086 Fan+扩展型散热器 RDIMM/LRDIMM (≤ 64pcs) 165W<CPU功耗≤ 235W 支持4pcs PCIe卡 支持OCP × 4(≤25G) 支持Fan fail 	<ul style="list-style-type: none"> 8086 Fan+扩展型散热器 RDIMM/LRDIMM (≤64pcs) 165W<CPU功耗≤235W 支持4pcs PCIe卡 支持OCP × 4(≤ 25G) 	不支持	不支持
24 × 2.5 英寸硬盘 机型	<ul style="list-style-type: none"> 8080 Fan+普通散热器 RDIMM/LRDIMM (≤ 64pcs) CPU功耗≤165W 	<ul style="list-style-type: none"> 8080 Fan+普通散热器 RDIMM/LRDIMM (≤64pcs) CPU功耗≤165W 	不支持	不支持

配置	最高工作温度25°C (77°F)	最高工作温度35°C (95°F)	最高工作 温度40°C (104°F)	最高工作温 度45°C (113°F)
	<ul style="list-style-type: none"> 支持8pcs PCIe卡 支持OCP × 4(≤25G) 支持Fan fail 	<ul style="list-style-type: none"> 支持8pcs PCIe卡 支持OCP × 4(≤25G) 		
8 × 2.5英寸硬盘机型	<ul style="list-style-type: none"> 8086 Fan+扩展型散热器 RDIMM/LRDIMM (≤64pcs) 165W<CPU功耗≤235W 支持4pcs PCIe卡 支持OCP × 4(≤25G) 支持Fan fail 	<ul style="list-style-type: none"> 8086 Fan +扩展型散热器 RDIMM/LRDIMM (≤64pcs) 165W<CPU功耗≤235W 支持4pcs PCIe卡 支持OCP × 4(≤25G) 	不支持	不支持

8.8 设备运行环境要求

规定机房内设备运行时所要满足的温湿度、生物、化学物质、机械活性物质方面的要求。

1. 温湿度条件

机房内的温度、露点温度和相对湿度应满足服务器设备的使用要求。各服务器的具体要求请参见其产品文档的详细描述。

2. 生物条件

机房环境中严禁各种动植物，严防鼠蚁对机房设备的破坏。

为达到上述要求，机房可采取如下措施：

- 机房若有加湿系统，要确保安全。
- 门窗、墙壁、地（楼）面的构造和施工缝隙，均应采取密闭措施。
- 机房内若有给水排水管道，应采取防渗漏和防结露措施。

- 当主机房内设有用水设备时，应采取防止水漫溢和渗漏措施。
- 对机房的电缆孔洞、天线孔洞等应采取封堵防护措施。
- 注意机房内的环境卫生，建议定期进行消杀处理。

3. 腐蚀性气体污染物

通常室内外大气环境内均含有少量的常见腐蚀性气体污染物，当这些混合腐蚀气体污染物或者单一腐蚀气体污染物和其它环境因素（如温度或相对湿度）发生长期的化学作用可能会对 IT 设备造成腐蚀故障风险，损坏 IT 设备相应的电路板以及抗氧化能力弱的系统部件单元。本条款规定了针对腐蚀性气体污染物的限制要求，旨在避免此类风险的发生。

数据中心腐蚀性气体污染物应满足 IT 设备制造商普遍采用的由美国采暖、制冷与空调工程师学会技术委员会 ASHRAE TC 9.9 编写的《针对数据中心气体与颗粒污染物指南（2011 版）》白皮书要求。依据该白皮书要求，数据中心腐蚀性气体污染物应满足以下要求：

- 铜测试片腐蚀速率要求满足 ANSI/ISA（American National Standards Institute/Instrument Society of America）-71.04-2013 定义的气体腐蚀等级 G1，对应铜测试片腐蚀产物厚度增长速率低于 300Å/月。
- 银测试片腐蚀速率要求 满足 ANSI/ISA（American National Standards Institute/Instrument Society of America）-71.04-2013 定义的气体腐蚀等级 G1，对应银测试片腐蚀产物厚度增长速率低于 200Å/月。
- ANSI/ISA-71.04-2013 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminants 将气体腐蚀等级分为 G1（轻微）、G2（中等）、G3（较严重）、GX（严重），如下表《ANSI/ISA-71.04-2013 划分的气体腐蚀等级》所示。

表 8-7 ANSI/ISA-71.04-2013 划分的气体腐蚀等级

气体腐蚀等级	铜的反应等级	银的反应等级	描述
G1（轻微）	<300Å/月	<200Å/月	环境得到良好控制，腐蚀性不是影响设备可靠性的因素。
G2（中等）	<1000Å/月	<1000Å/月	环境中的腐蚀影响可以测量，可能是影响设备可靠性的一个因素。
G3（较严重）	<2000Å/月	<2000Å/月	环境中极有可能出现腐蚀现象。
GX（严重）	≥2000Å/月	≥2000Å/月	只能在该环境中使用经过特殊设计和封装的设备。

为了待测铜银测试片腐蚀速率能够达到表《ANSI/ISA-71.04-2013 划分的气体腐蚀等级》的腐蚀浓度条件要求，请参考表《数据中心腐蚀性气体浓度限定值》提供的数据中心腐蚀性气体种类选取方案及浓度限定值。

表 8-8 数据中心腐蚀性气体浓度限定值

组合	腐蚀性气体	单位	浓度
A组	H ₂ S（硫化氢）	ppb*	<3
	SO ₂ （二氧化硫）	ppb	<10
	Cl ₂ （氯气）	ppb	<1
	NO ₂ （二氧化氮）	ppb	<50
B组	HF（氟化氢）	ppb	<1
	NH ₃ （氨气）	ppb	<500
	O ₃ （臭氧）	ppb	<2
*：ppb(part per billion)是表示浓度的单位符号，1ppb表示10亿分之1的体积比。			

上表中 A 组或 B 组腐蚀气体是数据中心内常见气体组合。A 组或 B 组腐蚀性气体浓度限定值对应的铜银腐蚀等级均满足 G1 等级条件。

气体腐蚀是由温度、相对湿度、腐蚀性气体等环境因素综合影响的结果，而非单一因素决定。任何环境因素的改变都会对气体腐蚀等级造成影响，因此上表提供的数据中心腐蚀性气体浓度限定值仅作参考，如果实际混合气体浓度不在上述列表之内，可参照 IEC-60721-3-3 或者 GB/T 4798.3-2007 相关标准中化学活性物质条件等级表选取相应的气体浓度范围。

4. 机械活性物质

机房无爆炸性、导电性、导磁性及腐蚀性尘埃，机械活性物质要求如下表所示。

表 8-9 机械活性物质要求

机械活性物质	单位	要求
沙	mg/m ³	≤30
尘（悬浮）	mg/m ³	≤0.2
尘（沉积）	mg/(m ² h)	≤1.5

为达到上述要求，机房可采取如下措施：

- 地板、墙壁、顶棚面不起尘。
- 机房设计时不设窗或少设窗。有窗时应具有较好的防尘功能。

- 定期打扫机房，清洗防尘网或防尘设备。
- 注意外来人员进入机房前戴鞋套、穿防静电工作服。

8.9 电磁辐射与安规环境要求

1. 依据标准 GB/T 17626.3(IEC 61000-4-3)& GB/T 17626.6(IEC 61000-4-6)& GB/T 17626.8(IEC 61000-4-8)要求，推荐的产品电磁环境如下：

表 8-10 电磁环境

环境电磁现象		环境电磁参数指标
工频磁场	Frequency (Hz)	50
	A/m（均方根值）	1
射频电磁场幅度调制	Frequency (MHz)	80 ~ 1000
	V/m(均方根值,未调制)	3
	%AM(1kHz)	80
射频连续波传导	Frequency (MHz)	0.15~80
	V(均方根值,未调制)	3
	%AM(1kHz)	80

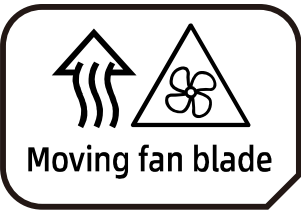
同时建议采用以下的积极措施抑制干扰信号：

- 对供电系统采取有效的防电网干扰措施。
- 应远离医疗磁共振、氩弧电焊机、射频电热器等用电设备。
- 应尽量避免附近有大功率发射（广播、雷达、移动通信发射机）、电气化铁路、工业辐射、变电站及高压输电线路等区域的影响。
- 在设备同一使用环境中，其他设备干扰程度应符合相关标准法规的要求。
- 必要时应采用屏蔽隔离等措施加以预防避免如大气噪声、太阳射电噪声等自然噪声。

为避免损坏系统，请做好静电防护工作，静电防护方法请参见 [6 静电放电](#) 的内容。

2. 依据标准 IEC62368 附录 F.5 要求，服务器粘贴安全防护标识，标识及释义如下：
 - a. 风扇叶片安全防护：

图 8-1 风扇叶片安全防护



Caution: Keep bodys away from fan blades.

注意：身体部位远离风扇叶片。

b. 多电源安全防护：

图 8-2 多电源安全防护



Caution: Shock Hazard! Disconnect all power supply cords before servicing.

注意：为避免电击危险，请在维修前断开所有电源线。

8.10 设备供电要求

8.10.1 交流供电要求

由市电、UPS 和自备发电机组组成的交流供电系统应采用集中供电方式，在满足机房负荷的情况下，应做到接线简单、操作安全、调度灵活、检修方便。低压供电系统应采用三相五线制或者单相三线制。

对于交流供电，应在标称电压、额定频率工作。

表 8-11 标称电压、额定频率

标称电压	额定频率
110V、208V	60Hz
220V、380V	50Hz

如采用不间断电源如 UPS 作为交流后备电源，交流后备电源和市电应保持同相位，UPS 和市电的切换时间应小于 8ms，否则会造成设备重启或者复位。

8.10.2 直流供电要求

对直流供电，应能在直流电压标称值的-48V、240V、336V 下工作。

前级直流供电设备应满足以下规范要求：

- YD/T 731《通信用 48V 整流器》
- YD/T 2378《通信用 240V 直流供电系统》
- YD/T 3089《通信用 336V 直流供电系统》

8.10.3 交流供电的建议

对使用交流供电，有以下建议：

- 如果电压稳定性不能满足要求，应采用调压或稳压设备满足电压波动范围要求。具体要求，市电在下列情况之一时，应采用调压设备：
 - 设备由市电直接供电时，其供电电压超出额定电压值的-10% ~ +10%或超出设备允许的电压范围。
 - 设备非直接由市电供电，市电电压值超出额定电压值的-10% ~ +10%或超出直流电源设备允许交流输入的电压变动范围。
- 要求交流不间断或无瞬变的负荷，应采用 UPS 供电系统或逆变器供电系统供电。
- 市电发生异常时，为保证重要负荷和重要动力负荷，数据中心应配置自备发电机组为自备电源，考虑 IT 设备及制冷设备等所有用电设备总量，并对启动冲击进行校验，保证发电机设备可靠启动。发电机性能满足 GB50174 要求。
- 蓄电池一般设计两组并联，UPS 设计需要设计冗余备份。

8.10.4 高压直流供电

HVDC 高压直流系统可以解决传统交流供电和低压直流供电的现存问题。目前国内主流应用的高压直流供电电压标准包括 240V HVDC 标准和 336V HVDC 标准。

8.10.5 高压直流供电要求

- 温度范围要求：
 - 工作温度：-5℃ ~ 45℃

- 储运温度：-40℃ ~ 85℃
- 相对湿度范围要求：
 - 工作相对湿度：≤90 %RH (40±2℃)
 - 储运相对湿度：≤95 %RH (40±2℃)
- 振动性能要求：应能承受频率为 10 ~ 55Hz、振幅为 0.35mm 的正弦波振动。
- 蓄电池组容量配置：蓄电池后备时间应满足系统满载时对服务器系统供电保障的需要。在有柴油发电机作为后备电源时，蓄电池后备时间宜 15min。
- 蓄电池单体电压和组数确定：根据系统容量大小和后备时间长短，蓄电池单体电压可选 2V、6V、12V。
- 高压直流供电系统发生接地故障或绝缘电阻低于整定值 28kΩ，绝缘监察装置应可靠动作，系统应有过流及短路的自动保护功能，过流或短路故障排除后应能自动或人工恢复正常工作状态。
- 交流输入过、欠电压保护：供电系统应能监视输入电压的变化，当交流输入电压值过高或过低，可能会影响供电系统安全工作时，系统可以自动关机保护；当输入电压正常后，系统应能自动恢复工作。
- 使用地点不得有爆炸危险介质，周围介质不含腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体级导电介质，不允许有霉菌存在。
- 温度过高保护：当供电系统模块工作温度超过保护点时，应自动降额输出或退出；当温度下降到保护点后，模块应能自动恢复正常输出。
- 系统应具有告警记录和查询功能，告警显示应可实时刷新；告警信息在系统完全无电状况下不应丢失。

8.10.6 高压直流供电建议

- 末端设备配电有插座、接线端子两种方式，推荐选用接线端子方式。
- 禁止一个分路断路器通过多用插座接入、控制多个电源模块。
- 直流断路器根据设备额定电流大小选取，一般宜选择 10A 或 16A 的直流断路器。
- 设备电源接线推荐标准：直流输出“正”极，对应于设备输入电源线的“L”端，直流输出“负”极对应于设备输入电源线的“N”端，直流系统严禁接地。
- 供电系统前级输入端应装有浪涌保护装置，至少能承受电压脉冲（10/700us，5kV）和电流脉冲（8/20us，20kA）的冲击。

- 电源列柜内所有电缆均应符合 YD/T 1173 的要求，各连接电缆的线径应满足设计载流量的要求。

8.10.7 直流供电

直流供电方式应保证稳定可靠供电，电源设备应靠近设备布置。直流电压标准-48VDC，服务器电源电压波动范围-40V~-72V。

9 服务条款

请登录浪潮官方网站 <https://www.inspur.com/>，在下载/自助服务/服务政策一栏，了解相关产品的保修服务政策，包括服务内容、服务期限、服务方式、服务响应时间和服务免责条款等相关内容或者拨打浪潮服务热线 400-860-0011，通过机器型号或机器序列号进行咨询。

附录

A.1 硬盘钨含量参考表

表 A.1-9-1 希捷硬盘钨含量参考范围

产品系列名称	钨含量范围		
	<5g	5g~25g	>25g
Cimarron (2T/4T)	√		
Cimarron (6T/8T)		√	
Evans		√	
Kestrel	√		
MakaraBP		√	
MakaraPLUS		√	
Mobula		√	
MobulaBP		√	
Skybolt	√		
Tatsu		√	

表 A.1-9-2 WD 硬盘钨含量参考范围

产品系列名称	钨含量范围		
	<5g	5g~25g	>25g
Rainier	√		
Libra He10		√	
Leo A		√	
Vela-A		√	
Vela-AX		√	
Vela-AP		√	
Hs14		√	
Leo-B		√	

表 A.1-9-3 东芝硬盘钨含量参考范围

产品系列名称	钨含量范围		
	<5g	5g~25g	>25g
AL14SE-Lite	√		
AL15SE	√		
AL14SX	√		
MG04 Tomcat-R SAS		√	
MG04 Tomcat-R SATA		√	
MG04 Tomcat SATA		√	
MG06 SAS		√	
MG06 SATA		√	
MG07 SAS		√	
MG07 SATA		√	

A.2 术语表

A

AEP	Apache Pass 基于3D xpoint的持久化内存
-----	----------------------------------

B

BIOS	Basic Input Output System基本输入输出系统 一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序，它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序，它可从CMOS中读写系统设置的具体信息。
BMC	Baseboard Management Controller主板管理控制单元 IPMI规范的核心，负责各路传感器的信号采集、处理、储存，以及各种器件运行状态的监控。BMC向机箱管理模块提供被管理对象的硬件状态及告警等信息，实现对被管理对象的设备管理功能。
BPS	Barlow Pass 英特尔下一代持久内存模块，拥有前所未有的内存，可以做到用最快的速度访问持久存储的数据。
BUT/hr	热输入量单位，即英热单位/小时。

C

CPLD	Complex Programmable Logic Device复杂可编程逻辑器件 一种能根据需要自行构造逻辑功能的数字集成电路。
------	---

E

ECC	Error Checking and Correcting 一种能够实现“错误检查和纠正”的技术，ECC内存就是应用了这种技术的内存，可提高计算机运行的稳定性和增加可靠性。
Ethernet	以太网 Xerox公司创建，并由Xerox、Intel、DEC公司共同发展的一种基带局域网规范，使用CSMA/CD，以10Mbit/s速率在多种电缆上传输，类似于IEEE 802.3系列标准。

G

GE	Gigabit Ethernet千兆以太网 一种对传统的共享介质以太网标准的扩展和增强，兼容10M及100M以太网，符合IEEE 802.3z标准的以太网。
----	---

I

Intel ME	Intel Management Engine英特尔管理引擎 英特尔芯片中一个独立于CPU和操作系统的微处理器。ME里面有用于远程管理的功能，在出现严重漏洞的时可以在不受用户操控下远程管理企业计算机。
Intel Optane DC PMeM	Intel Optane DC Persistent Memory Module 英特尔傲腾持久内存 一款英特尔的内存产品，通过创建一个新的层来填补内存存储缺口，从而打破了传统的内存存储层次结构，提供了更高的整体性能、效率和经济性。
iSCSI	Internet Small Computer System Interface英特尔小型计算机系统接口 iSCSI又称为IP-SAN，是一种基于因特网及SCSI-3协议下的存储技术，由IETF提出，并于2003年2月11日成为正式的标准。

L

LOM	LAN On Motherboard主板上的LAN 一种网卡
-----	-----------------------------------

M

MAC地址	Media Access Control Address 媒体存取控制位址 MAC地址也称为局域网地址（LAN Address），MAC位址，以太网地址（Ethernet Address）或物理地址（Physical Address），它是一个用来确认网络设备位置的位址。MAC地址用于在网络中唯一标示一个网卡，一台设备若有一或多个网卡，则每个网卡都需要并会有一个唯一的MAC地址。
-------	--

N

NTP	Network Time Protocol网络时间协议 用来使计算机时间同步化的一种协议，它可以使计算机对其服务器或时钟源做同步化，在无序的Internet环境中提供精确和健壮的时间服务。
NVDIMM	Non-Volatile Dual In-line Memory Module 非易失性双列直插式内存模块 一种可以随机访问的非易失性内存,可以在计算机掉电系统崩溃和正常关机的情况下,依然保持数据。NVDIMM同时表明它使用的是DIMM封装,与标准DIMM插槽兼容,并且通过标准的DDR总线进行通信。根据JEDEC标准化组织的定义,有三种NVDIMM的实现，分别是：NVDIMM-N、NVDIMM-F、NVDIMM-P；AEP和BPS属于NVDIMM-P。

O

OCulink	最早于PCIe协议规范组织提出一种新的光电内外部线缆方案，最终采纳Molex的连接方案作为PCIe中Oculink选择，需要支持PCIe Gen3和Gen4。被采纳后同时又在SAS 4.0的规范中被采纳作为SAS协议的内部线缆方案，支持SAS 4.0速率。
---------	--

P

PCIe	Peripheral Component Interconnect express快捷外围部件互连标准 电脑总线PCI的一种，沿用了现有的PCI编程概念及通讯标准，但建基于更快的串行通信系统。PCIe拥有更快的速率，以取代几乎全部现有的内部总线（包括AGP和PCI）。
PMBus	Power Management Bus电源管理总线 一种开放标准的数字电源管理协议,可通过定义传输和物理接口以及命令语言来促进与电源转换器或其他设备的通信。
POST	Power On Self Test上电自检 计算机系统接通电源（BIOS程序）的行为，包括对CPU、系统主板、基本内存、扩展内存、系统ROM BIOS等器件的测试。如发现错误，给操作者提示或警告。

R

RAID	Redundant Arrays of Independent Drives独立磁盘冗余阵列 一种把多块独立的硬盘（物理硬盘）按不同的方式组合起来形成一个硬盘组（逻辑硬盘），从而提供数据冗余和比单个硬盘更高的存储性能的技术。
RJ45	Registered Jack 45 布线系统中信息插座（即通信引出端）连接器的一种，在FCC（美国联邦通信委员会标准和规章）中RJ是描述公用电信网络的接口，计算机网络的RJ45是标准8位模块化接口的俗称。

S

SEL	System Event Log系统事件日志 存储系统事件信息的不可变的存储区域和相关接口，用于随后的故障诊断和系统修复。
Server	服务器 在网络环境中为客户提供各种服务的特殊计算机。

Slimline	<p>Slimline连接器</p> <p>为了在网络设备和服务器上提供更高速度和更小尺寸的解决方案，Amphenol开发了SlimSAS薄型连接器，并写入协会规范SFF-8654，该连接器主要用于UPI1.0 11.2GT/s，24Gbps SAS4.0信号或16GT/s PCIe 4.0信号的应用。能大幅度的节省设备内部的空间使用，是现今市场上内部高速讯号传输的主流连接器。</p>
----------	--

U

U	<p>1U=44.45mm。</p> <p>IEC 60297-1规范中对机柜、机箱、子架垂直高度的计量单位。</p>
---	---

A.3 缩略语表

A

AC	Alternating Current	交流电
ACPI	Advanced Configuration and Power Management Interface	高级配置和电源管理接口
AES	Advanced Encryption Standard New Instruction Set	高级加密标准新指令集
AI	Artificial Intelligence	人工智能
ANSI	American National Standards Institute	美国国家标准学会
AOC	Active Optical Cables	有源光缆
API	Application Program Interface	应用程序编程接口
ARP	Address Resolution Protocol	地址解析协议
AVL	Approved Vendor List	合格供应商清单

B

BIOS	Basic Input Output System	基本输入输出系统
BMC	Baseboard Management Controller	主板管理控制单元

C

CE	Conformite Europeenne	欧洲合格认证
CLI	Command-Line Interface	命令行接口
CMOS	Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Transistor	互补金属氧化物半导体
CPLD	Complex Programming Logic Device	复杂可编程逻辑器件
CPU	Central Processing Unit	中央处理器
CRPS	Common Redundant Power Supplies	通用冗余电源
CRU	Customer-Replaceable Unit	用户可更换部件
CSA	Canadian Standards Association	加拿大标准协会
CSM	Compatibility Support Module	兼容性支持模块

D

DC	Direct Current	直流电
DDR4	Double Data Rate 4	双倍数据速率4
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机设置协议
DIMM	Dual-Inline-Memory-Modules	双列直插内存模块
DNS	Domain Name System	域名服务系统
DPC	DIMMs Per Channel	每通道内存数
DVD	Digital Video Disc	数字视频光盘

E

EVAC	Extend Volume Air Cool	扩展面积风冷
------	------------------------	--------

F

FMA	Failure Mode Analysis	失效模式分析
-----	-----------------------	--------

FRU	Field-Replaceable Unit	现场可更换部件
FTP	File Transfer Protocol	文本传输协议
FW	Firmware	固件

G

GPU	Graphics Processing Unit	图形处理单元
GUI	Graphical User Interface	图形用户界面

H

HBA	Host Bus Adapter	主机总线适配器
HCA	Host Channel Adapter	主机通道适配器
HDD	Hard Disk Drive	机械硬盘驱动器
HTML	Hyper Text Markup Language	超文本标记语言
HWRAID	Hardware Redundant Arrays of Independent Disks	硬件磁盘阵列

I

I/O	Input/Output	输入输出单元
IB	InfiniBand	无线带宽
IEC	International Electrotechnical Commission	国际电工委员会
IOPS	Input/Output Operations Per Second	每秒进行读写操作的次数
IP	Internet Protocol	网际互连协议
IPMB	Intelligent Platform Management Bus	智能平台管理总线
IPMI	Intelligent Platform Management Interface	智能平台管理接口
IRQ	Interrupt ReQuest	中断请求

iSCSI	Internet Small Computer System Interface	互联网小型计算机系统接口
-------	--	--------------

J

JBOD	Just a Bunch of Disks	磁盘簇
JTAG	Joint Test Action Group	联合测试工作组

K

KVM	Keyboard Video Mouse	键盘，显示器，鼠标三合一
-----	----------------------	--------------

L

LAN	Local Area Network	局域网
LCD	Liquid Crystal Display	液晶显示器
LED	Light Emitting Diode	发光二极管
LRDIMM	Load Reduced Dual In-Line Memory Module	低负载双列直插式内存模块

M

MLAN	Management Local Area Network	管理局域网
------	-------------------------------	-------

N

NEMA	National Electrical Manufacturers Association	美国国家电气制造商协会
NFPA	National Fire Protection Association	美国国家防火协会
NIC	Network Interface Controller	网络接口控制器
NPU	Network Processing Unit	网络处理单元
NTP	Network Time Protocol	网络时间协议

NVDIMM	Non-Volatile Dual In-Line Memory Module	非易失性双列直插内存模块
NVMe	Non-Volatile Memory Express	非易失性存储器标准

O

OCP	Open Compute Project	开源计算项目
OS	Operating System	操作系统

P

PCH	Platform Controller Hub	平台路径控制器
PCI	Peripheral Component Interconnect	外设部件互连标准
PCIe	Peripheral Component Interconnect express	快捷外围部件互连标准
PDU	Power Distribution Unit	机柜插座
PFR	Platform Firmware Resilience	平台固件保护恢复
PHM	Processor Heatsink Module	处理器散热器模块
PHY	Physical	端口物理层
POST	Power On Self Test	上电自检
PSU	Power Supply Unit	电源设备
PXE	Pre-boot Execution Environment	预启动运行环境

R

RAM	Random-Access Memory	随机存储器
RAID	Redundant Arrays of Independent Disks	独立磁盘冗余阵列
RDIMM	Registered Dual In-line Memory Module	暂存型双列直插内存模块
RH	Relative Humidity	相对湿度
ROM	Read-Only Memory	只读存储器

RTC	Real Time Clock	实时时钟
-----	-----------------	------

S

SAS	Serial Attached SCSI	串行连接的小型计算机系统接口
SATA	Serial Advanced Technology Attachment	串行高级技术附件
SCSI	Small Computer System Interface	小型计算机系统接口
SFF	Small Form Factor	
SFP	Small Form-factor Pluggable	小型可插拔收发光模块
SIC	Smart Interface Card	智能接口卡
SKU	Stock Keeping Unit	库存单位
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	简单邮件传输协议
SNMP	Simple Network Management Protocol	简单网络管理协议
SSD	Solid State Disk	固态硬盘
SSH	Secure Shell	安全外壳协议
SWRAID	Software Redundant Arrays of Independent Disks	软件磁盘阵列

T

TCG	Trusted Computing Group	可信计算组织
TCM	Trusted Cryptography Module	可信密码模块
TCO	Total Cost of Ownership	总拥有成本
TDP	Thermal Design Power	散热设计功耗
TPCM	Trusted Platform Control Module	可信平台控制模块
TPM	Trusted Platform Module	可信平台模块

U

UEFI	Unified Extensible Firmware Interface	统一可扩展固件接口
UID	User Identification	定位指示灯
UPI	Ultra Path Interconnect	超级通道互联
UPS	Uninterruptible Power Supply	不间断电源
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线

V

VGA	Video Graphics Array	视频图形阵列
VLAN	Virtual Local Area Network	虚拟局域网

X

XDP	eXtend Debug Port	扩展调试接口
-----	-------------------	--------